

# TRX40 DESIGNARE

## 使用手冊

Rev. 1301

12MC-TR4DES-1301R



更詳盡的產品相關訊息，請連結至技嘉網站查詢。



為減緩地球暖化效應，本產品包裝材料皆可回收再利用，技嘉與您一同為環保盡一份力！

## 版權

© 2021年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。

本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

## 責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。

未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用手冊內容。

## 產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板，我們設計了以下類別的使用手冊：

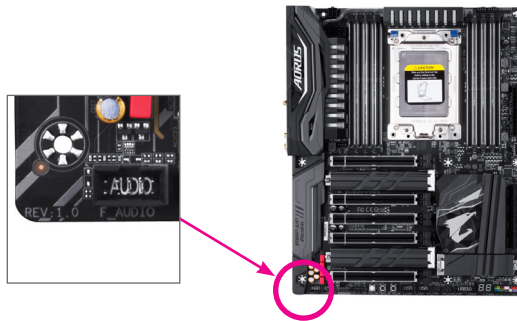
- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊，請至網站查詢：<https://www.gigabyte.com/tw>

## 產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV: X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV: 1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。

範例：



# 目錄

清點配件 .....	5
選購配件 .....	5
TRX40 DESIGNARE主機板配置圖 .....	6
TRX40 DESIGNARE主機板功能方塊圖 .....	7
第一章 硬體安裝 .....	9
1-1 安裝前的注意須知 .....	9
1-2 產品規格 .....	10
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇 .....	13
1-3-1 安裝中央處理器(CPU) .....	13
1-3-2 安裝散熱風扇 .....	16
1-4 安裝記憶體模組 .....	17
1-4-1 四通道記憶體技術 .....	17
1-4-2 安裝記憶體模組 .....	18
1-5 安裝擴充卡 .....	19
1-6 建構AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系統 .....	20
1-7 後方裝置插座介紹 .....	21
1-8 內建燈號及按鈕 .....	23
1-9 插座及跳線介紹 .....	24
第二章 BIOS 組態設定 .....	37
2-1 開機畫面 .....	38
2-2 BIOS設定程式主畫面 .....	39
2-3 Favorites (F11) (最愛設定) .....	41
2-4 Tweaker (頻率/電壓控制) .....	42
2-5 Settings (設定) .....	46
2-6 System Info. (系統資訊) .....	55
2-7 Boot (開機功能設定) .....	56
2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式) .....	59
第三章 建構磁碟陣列 .....	61
3-1 設定SATA控制器模式 .....	61
3-2 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統 .....	66

第四章	驅動程式安裝 .....	69
4-1	Drivers & Software (驅動程式及應用軟體) .....	69
4-2	Application Software (軟體應用程式) .....	70
4-3	Information (資訊清單) .....	70
第五章	獨特功能介紹 .....	71
5-1	BIOS更新方法介紹 .....	71
5-1-1	如何使用Q-Flash更新BIOS .....	71
5-1-2	如何使用@BIOS更新BIOS .....	74
5-1-3	如何執行Q-Flash Plus .....	75
5-2	APP Center .....	76
5-2-1	AutoGreen .....	77
5-2-2	Cloud Station .....	78
5-2-3	EasyTune .....	83
5-2-4	Fast Boot .....	84
5-2-5	Game Boost .....	85
5-2-6	RGB Fusion .....	86
5-2-7	Smart Keyboard .....	88
5-2-8	Smart Backup .....	89
5-2-9	System Information Viewer .....	91
5-2-10	Smart Survey .....	92
5-2-11	USB Blocker .....	93
5-2-12	USB TurboCharger .....	94
第六章	附錄 .....	95
6-1	音效輸入/輸出設定介紹 .....	95
6-1-1	2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道介紹 .....	95
6-1-2	S/PDIF輸出設定 .....	97
6-1-3	立體聲混音功能 .....	98
6-1-4	語音錄音機使用介紹 .....	99
6-1-5	DTS:X® Ultra介紹 .....	100
6-2	疑難排解 .....	102
6-2-1	問題集 .....	102
6-2-2	故障排除 .....	103
6-3	除錯燈號代碼說明 .....	105
	Regulatory Notices .....	109
	技嘉產品台灣地區保固共同條款 .....	113
	技嘉科技快速服務中心 .....	114
	技嘉科技全球服務網 .....	115

## 清點配件

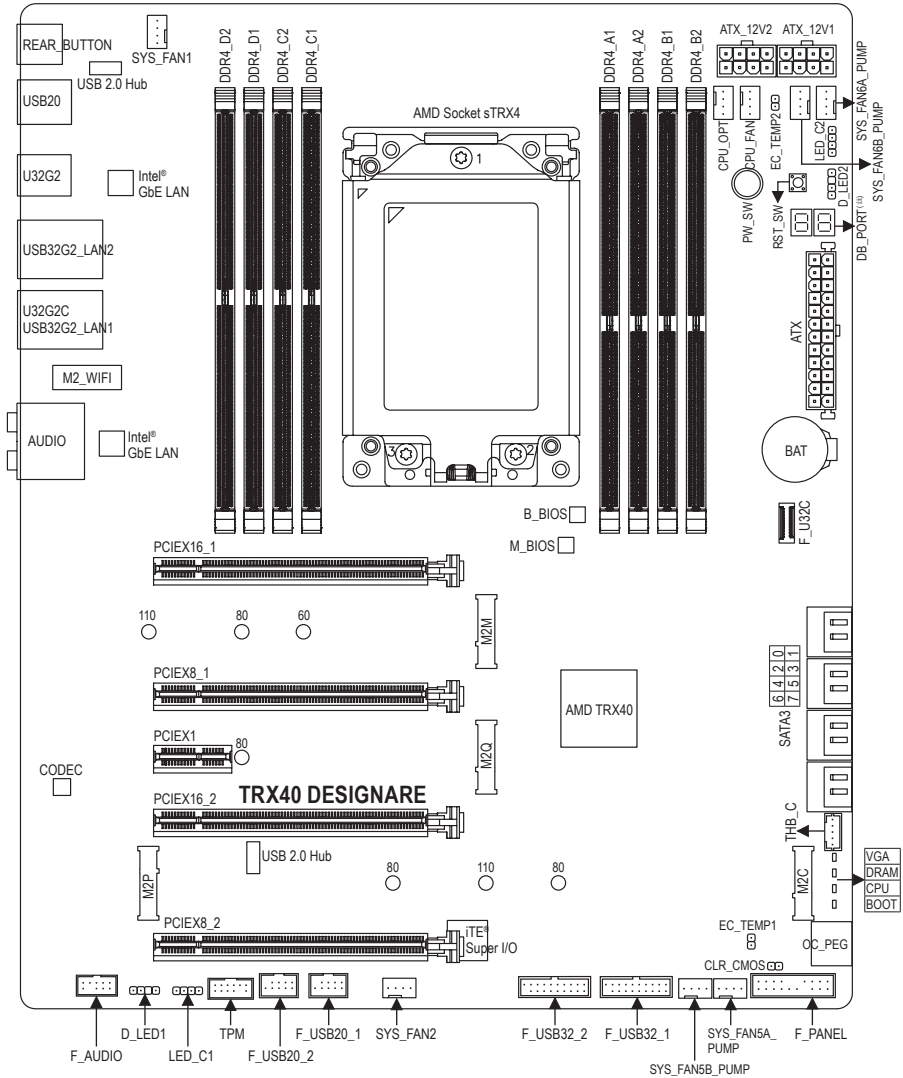
- TRX40 DESIGNARE 主機板- 1片
- 驅動程式光碟片- 1片
- 使用手冊- 1本
- 硬體安裝指南- 1本
- AORUS Gen4 AIC Adaptor (GC-4XM2G4)- 1片
- GC-TITAN RIDGE擴充子卡- 1組
- Wi-Fi 天線- 1支
- SATA 排線- 4條
- 可編程LED燈條轉接線- 1條
- RGB LED燈條延長線- 1條
- 感溫線- 2條
- G Connector - 1個
- M.2螺絲/M.2螺柱

上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。

## 選購配件

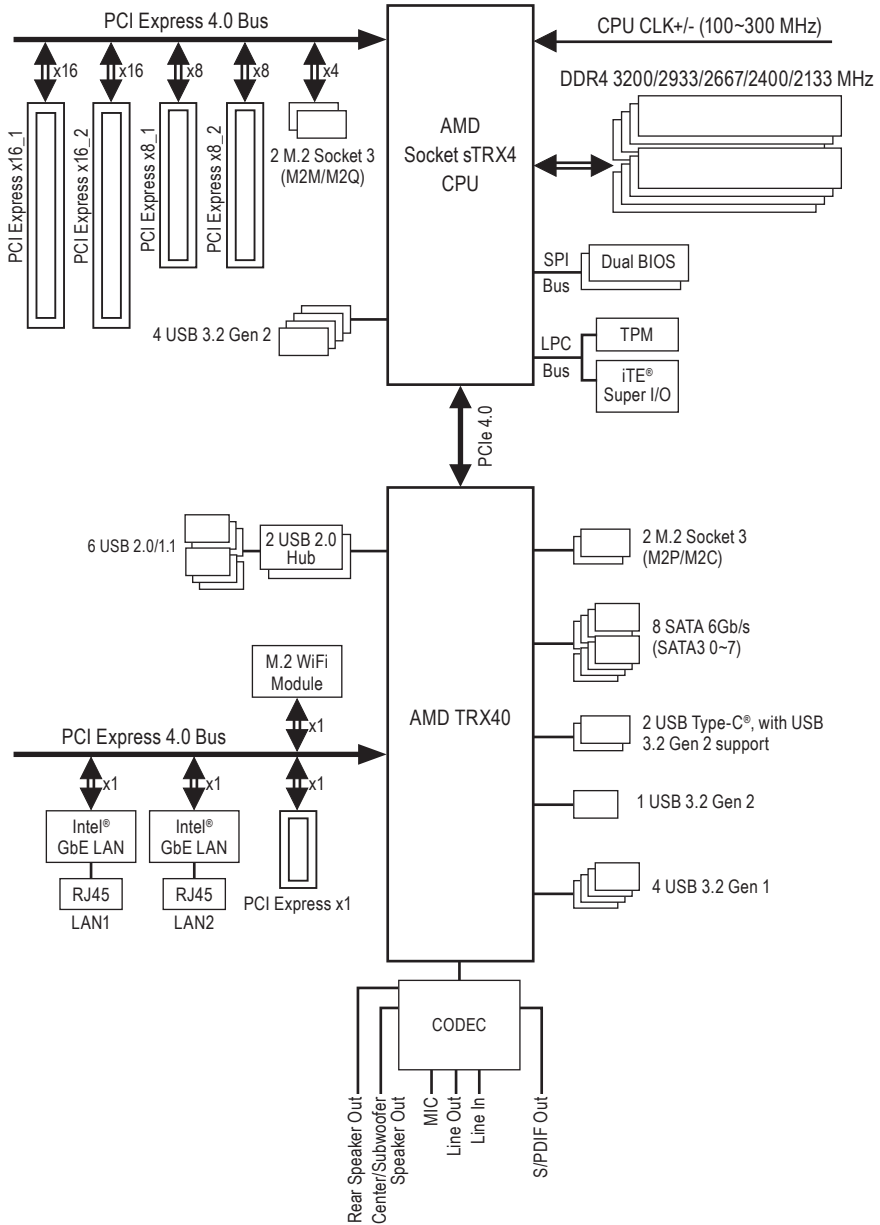
- 2埠USB 2.0擴充擋板 (料號: 12CR1-1UB030-6\*R)
- eSATA擴充擋板 (料號: 12CF1-3SATPW-4\*R)
- 3.5吋前置擴充面板 (內含2個USB 3.2 Gen 1連接埠) (料號: 12CR1-FPX582-2\*R)

# TRX40 DESIGNARE 主機板配置圖



(註) 請至第六章參考除錯燈代碼說明。

# TRX40 DESIGNARE 主機板功能方塊圖
















# 第一章 硬體安裝





## 1-1 安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要連接或拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高或潮濕的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。
- 使用轉接器、延長線或電線時，請查閱其安裝及接地相關說明。

## 1-2 產品規格

 處理器(CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AMD sTRX4 插槽：<ul style="list-style-type: none"><li>- 支援第三代AMD Ryzen™ Threadripper™處理器</li></ul></li></ul> (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表)
 晶片組	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AMD TRX40</li></ul>
 記憶體	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 8個DDR4 DIMM插槽，最高支援到256 GB (單一插槽支援32 GB容量)</li><li>◆ 支援四通道記憶體技術</li><li>◆ 支援DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MHz</li><li>◆ 支援ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8記憶體</li><li>◆ 支援non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16記憶體</li><li>◆ 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體</li></ul> (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
 音效	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建Realtek® ALC4080音效晶片</li><li>◆ 支援DTS:X® Ultra</li><li>◆ 支援High Definition Audio</li><li>◆ 支援2/4/5.1/7.1聲道</li><li>◆ 支援S/PDIF輸出</li></ul>
 網路	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建2個Intel® GbE 網路晶片(1 Gbps/100 Mbps)</li></ul>
 無線通訊模組	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Intel® Wi-Fi 6 AX200<ul style="list-style-type: none"><li>- WiFi a, b, g, n, ac, ax, 支援2.4/5 GHz無線雙頻</li><li>- BLUETOOTH 5.2</li><li>- 支援11ax 160MHz無線通信標準，可支援至最高2.4 Gbps</li></ul></li></ul> * 實際傳輸速度將因使用環境及設備而有所差異。
 擴充槽	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格(PCIEX16_1/PCIEX16_2)</li><li>◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x8運作規格(PCIEX8_1/PCIEX8_2)</li><li>◆ 1個PCI Express x1插槽</li></ul> (所有PCI Express 插槽皆支援PCI Express 4.0)
 多重顯示技術	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 支援AMD Quad-GPU CrossFire™及4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™技術</li><li>◆ 支援NVIDIA® Quad-GPU SLI™及4-Way/3-Way/2-Way NVIDIA® SLI™技術</li></ul>
 儲存裝置介面	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建於CPU：<ul style="list-style-type: none"><li>- 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 SATA及PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2M)</li><li>- 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2280 SATA及PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2Q)</li></ul></li><li>◆ 內建於晶片組：<ul style="list-style-type: none"><li>- 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2280/22110 SATA及PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P)</li><li>- 1個M.2插座(支援Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2C)</li><li>- 8個SATA 6Gb/s插座</li></ul></li><li>◆ 支援RAID 0、RAID 1及RAID 10功能</li></ul>

 USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建於CPU： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)在後方面板</li> </ul> </li> <li>◆ 內建於晶片組： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1個USB Type-C®連接埠在後方面板，支援USB 3.2 Gen 2</li> <li>- 1個USB Type-C®連接埠，支援USB 3.2 Gen 2，需經由排線從主機板內USB插座接出</li> <li>- 1個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)在後方面板</li> <li>- 4個USB 3.2 Gen 1連接埠需經由排線從主機板內USB插座接出</li> </ul> </li> <li>◆ 內建於晶片組+2個USB 2.0 Hub： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6個USB 2.0/1.1連接埠(2個在後方面板，4個需經由排線從主機板內USB插座接出)</li> </ul> </li> </ul>
 內接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個24-pin ATX主電源插座</li> <li>◆ 2個8-pin ATX 12V電源插座</li> <li>◆ 1個OC_PEG電源插座</li> <li>◆ 1個CPU風扇插座</li> <li>◆ 1個CPU水冷風扇插座</li> <li>◆ 2個系統風扇插座</li> <li>◆ 4個系統風扇/水冷幫浦插座</li> <li>◆ 2個可編程LED燈條電源插座</li> <li>◆ 2個RGB LED燈條電源插座</li> <li>◆ 4個M.2 Socket 3插座</li> <li>◆ 8個SATA 6Gb/s插座</li> <li>◆ 1個前端控制面板插座</li> <li>◆ 1個前端音源插座</li> <li>◆ 1個USB Type-C®插座，支援USB 3.2 Gen 2</li> <li>◆ 2個USB 3.2 Gen 1插座</li> <li>◆ 2個USB 2.0/1.1插座</li> <li>◆ 1個技嘉GC-TITAN RIDGE擴充子卡插座</li> <li>◆ 1個安全加密模組(TPM)插座(2x6 pin，限搭配GC-TPM2.0_S使用)</li> <li>◆ 1個電源按鈕</li> <li>◆ 1個系統重置按鈕</li> <li>◆ 2個感溫線針腳</li> <li>◆ 1個清除CMOS資料功能針腳</li> </ul>
 後方面板裝置 連接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個Q-Flash Plus按鈕</li> <li>◆ 1個清除CMOS資料按鈕</li> <li>◆ 1個USB Type-C®連接埠，支援USB 3.2 Gen 2</li> <li>◆ 5個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)</li> <li>◆ 2個USB 2.0/1.1連接埠</li> <li>◆ 2個RJ-45埠</li> <li>◆ 2個SMA天線連接埠(2T2R)</li> <li>◆ 1個S/PDIF光纖輸出插座</li> <li>◆ 5個音源接頭</li> </ul>
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建iTE® I/O 控制晶片</li> </ul>

	硬體監控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 電壓偵測</li> <li>◆ 溫度偵測</li> <li>◆ 風扇轉速偵測</li> <li>◆ 水冷系統流速偵測</li> <li>◆ 過溫警告</li> <li>◆ 風扇故障警告</li> <li>◆ 智慧風扇控制</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* 是否支援智慧風扇(幫浦)控制功能會依不同的散熱風扇(幫浦)而定。</p>
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2個128 Mbit flash</li> <li>◆ 使用經授權AMI UEFI BIOS</li> <li>◆ 支援DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>
	附加工具程式	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援APP Center</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* APP Center 支援的程式會因不同主機板而有所差異；各程式所支援的功能也會依主機板的規格而不同。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- @BIOS</li> <li>- AutoGreen</li> <li>- Cloud Station</li> <li>- EasyTune</li> <li>- Fast Boot</li> <li>- Game Boost</li> <li>- RGB Fusion</li> <li>- Smart Backup</li> <li>- Smart Keyboard</li> <li>- Smart Survey</li> <li>- System Information Viewer</li> <li>- USB Blocker</li> <li>- USB TurboCharger</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援Q-Flash Plus</li> <li>◆ 支援Q-Flash</li> <li>◆ 支援Xpress Install</li> </ul>
	附贈軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® Internet Security (OEM版本)</li> <li>◆ XSplit Gamecaster + Broadcaster (1年期)</li> <li>◆ cFosSpeed</li> </ul>
	作業系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援Windows 10 64-bit</li> </ul>
	規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ XL-ATX規格；32.5公分x 26.9公分</li> </ul>

\* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利，有任何修改或變更時，恕不另行通知。



請至技嘉網站查詢處理器、記憶體模組、SSD及M.2設備支援列表。



請至技嘉網站「支援\工具程式」頁面下載最新的工具程式。

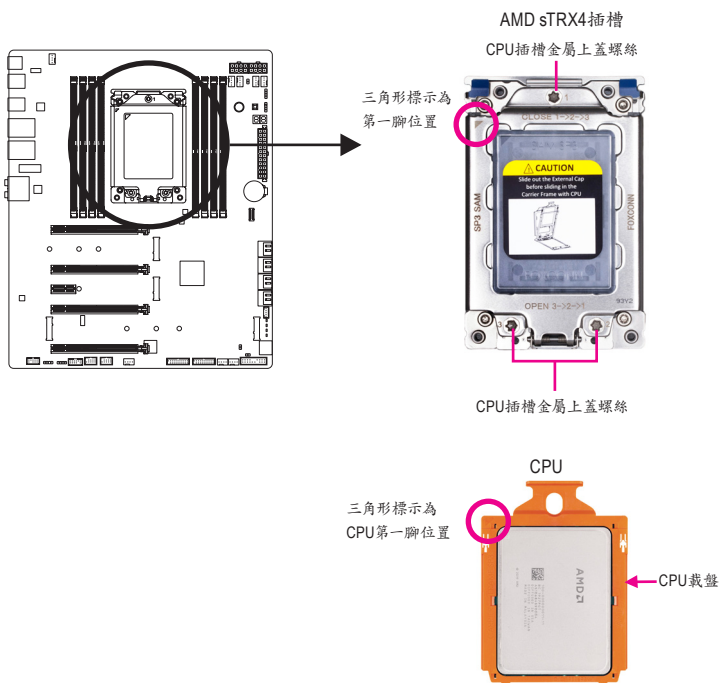
## 1-3 安裝中央處理器及散熱風扇



在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。  
(請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 請準備T20規格之星形起子。
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

### 1-3-1 安裝中央處理器(CPU)

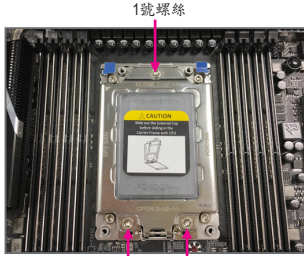


安裝時需將CPU連同載盤一起安裝至CPU插槽，請勿自行將CPU從載盤拔起。

請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。

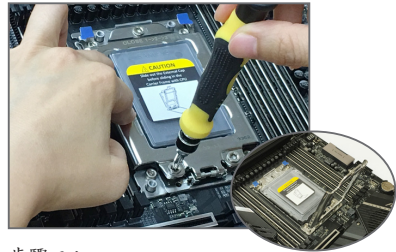


- 安裝CPU前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成CPU的損壞。
- 為保護CPU插槽的接觸點，只有在將CPU置入至插槽後才能移除CPU插槽保護蓋。請妥善保管此保護蓋，沒有安裝CPU時，請將保護蓋蓋回。

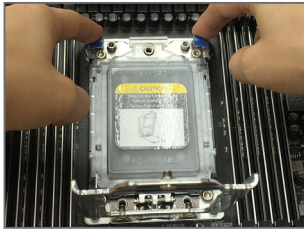


步驟一： 3號螺絲 2號螺絲

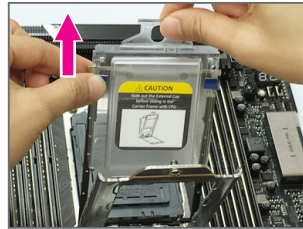
CPU插槽金屬上蓋有3個各標示1、2、3的螺絲，需使用T20規格的星形起子才能鬆開。參考金屬上蓋浮印"OPEN"/"CLOSE"，開啟CPU插槽金屬上蓋螺絲順序：3->2->1  
關閉CPU插槽金屬上蓋螺絲順序：1->2->3



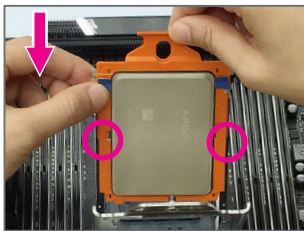
步驟二：  
要打開CPU插槽金屬上蓋需從3號螺絲開始鬆開，接著再依序鬆開2號螺絲及1號螺絲，全部鬆開後小心將金屬上蓋翻起。



步驟三：  
接著以手指輕輕將CPU滑軌層上方兩邊的板片往上扳再將CPU滑軌層翻起。



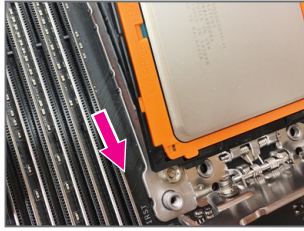
步驟四：  
一手扶住CPU滑軌層，一手將CPU載盤上的保護蓋抽出。



步驟五：  
接著以手指拿取CPU載盤上緣，兩側邊緣順著CPU滑軌層的溝槽將CPU載盤向下推入。



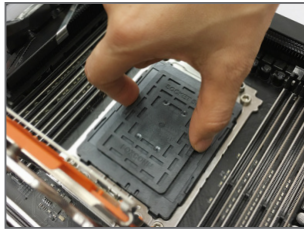
請務必確認載盤兩側邊緣皆正確安裝至溝槽中。



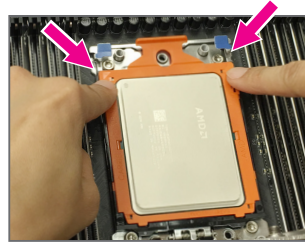
步驟六：  
再推一次直到聽到"喀"一聲表示已固定好。



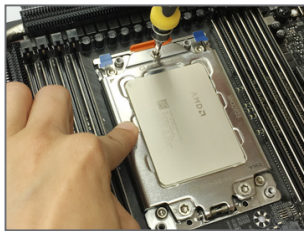
注意! CPU載盤不能處於溝槽外。



步驟七：  
移除CPU插槽上的保護蓋。



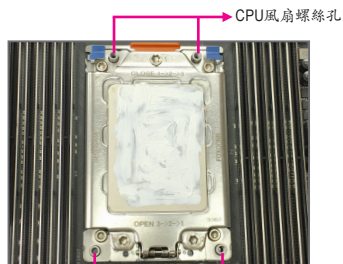
步驟八：  
CPU安裝好後，以手指按壓CPU載盤前段位置，將CPU滑軌層下壓扣回CPU插座。



步驟九：  
接著將金屬上蓋蓋回，用手指輕壓金屬上蓋，從1號螺絲開始將3顆螺絲鎖緊，鎖螺絲時務必將主機板保時平穩。開始鎖螺絲時請不要馬上鎖到底，先稍微鎖住第一顆，接著再鎖另外一顆，待3顆螺絲都稍微鎖上後，再一一鎖緊。

### 1-3-2 安裝散熱風扇

請參考下列步驟將CPU散熱風扇安裝於CPU上。請使用AMD Ryzen™ Threadripper™ 處理器專用風扇或安裝水冷系統以提供足夠的散熱及穩定系統效能。(實際散熱風扇安裝步驟請依您所使用的散熱風扇為準。請參考您所欲安裝的散熱風扇所附的使用手冊。)



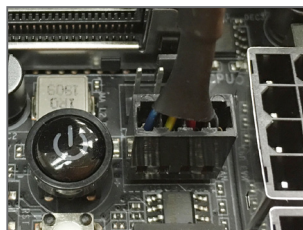
步驟一：  
在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量的散熱膏。



步驟二：  
將散熱風扇的四個螺絲對準主機板插槽週圍的四個風扇螺絲孔。(注意！上下兩邊螺絲間距不一樣，請確認孔位已正確對準)。



步驟三：  
一手扶住風扇，另一手以對角方式鎖好螺絲。先鎖斜對角的兩顆螺絲，接下來再鎖另一斜對角的兩顆螺絲，開始鎖螺絲時請不要馬上鎖到底，先稍微鎖住第一顆，接著再鎖另外一顆，待四顆螺絲都稍微鎖上後，再一一鎖緊。



步驟四：  
最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU\_FAN)，即完成安裝。



若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作，因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住CPU，若移除時不當操作可能因此損壞CPU。



## 1-4 安裝記憶體模組



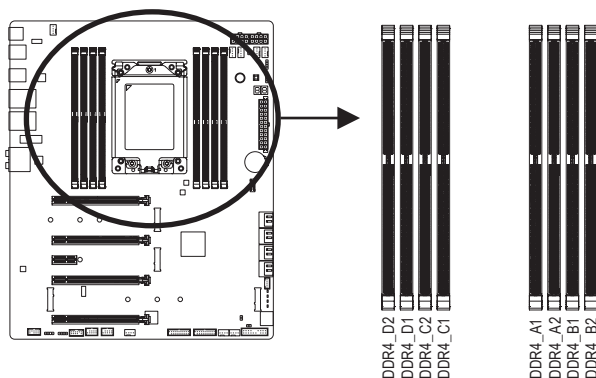
在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。  
(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。

### 1-4-1 四通道記憶體技術

此主機板支援四通道記憶體技術。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。8個DDR4記憶體模組插槽分為四組通道(Channel)：

- ▶▶ 通道A (Channel A)：DDR4\_A1，DDR4\_A2
- ▶▶ 通道B (Channel B)：DDR4\_B1，DDR4\_B2
- ▶▶ 通道C (Channel C)：DDR4\_C1，DDR4\_C2
- ▶▶ 通道D (Channel D)：DDR4\_D1，DDR4\_D2



▶▶ 請依您所欲安裝的記憶體數量，參考下列表格安裝：


	DDR4_D2	DDR4_D1	DDR4_C2	DDR4_C1	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2
1支記憶體模組								✓
2支記憶體模組						✓		✓
4支記憶體模組	✓		✓			✓		✓
6支記憶體模組	✓	✓	✓			✓	✓	✓
8支記憶體模組	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

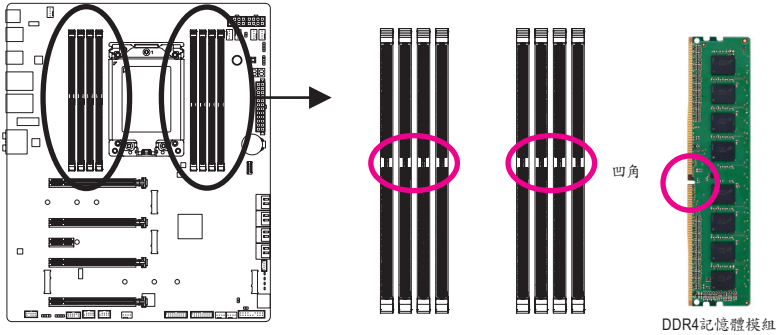
✓：安裝，空白：不安裝。



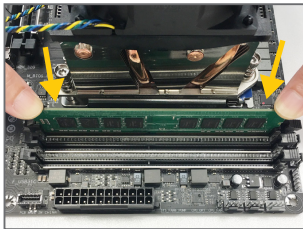
為發揮最大效能，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。安裝記憶體模組時，需先安裝每個通道的第二個插槽。例如：DDR4\_A2/DDR4\_B2/DDR4\_C2/DDR4\_D2。

## 1-4-2 安裝記憶體模組

 安裝記憶體模組前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成記憶體的損壞。DDR4與DDR3並不相容亦不相容於DDR2，安裝前請確認是否為DDR4記憶體模組。

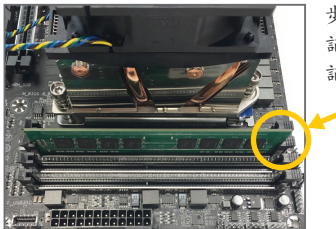


DDR4記憶體模組上有一個凹角，只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。



步驟一：

確定好記憶體模組的方向後，扳開記憶體模組插槽側邊的卡榫，將記憶體模組放入插槽，雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。



步驟二：

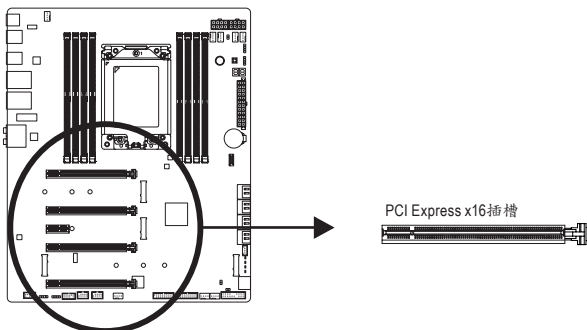
記憶體若確實地壓入插槽內，側邊的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組，並予以固定。

## 1-5 安裝擴充卡



在開始安裝擴充卡前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的擴充卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀擴充卡的使用手冊。
- 在安裝擴充卡之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。



請依下列步驟將擴充卡正確地安裝於主機板的擴充卡插槽內：

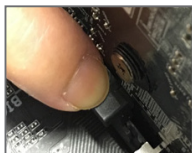
1. 先找到正確規格的擴充卡插槽，再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
2. 將擴充卡對齊插槽，垂直地向下壓入插槽內。
3. 請確定擴充卡之金手指已完全插入插槽內。
4. 將擴充卡的金屬擋板以螺絲固定於機殼內。
5. 安裝完所有的擴充卡後，再將電腦機殼蓋上。
6. 開啟電源，若有必要請至BIOS中設定各擴充卡相關的設定。
7. 在作業系統中安裝擴充卡所附的驅動程式。

範例：安裝/移除PCI Express顯示卡



- 安裝顯示卡：

以雙手按在顯示卡上邊兩側，垂直向下地將顯示卡插入PCI Express插槽中。請確認顯示卡與PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。



- 移除顯示卡：

當您要移除顯示卡時，請將插槽上的卡榫輕輕扳開，再將顯示卡移除。

## 1-6 建構AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系統

### A. 系統需求

- 作業系統Windows 10 64-bit
- 具備兩個以上PCI Express x16插槽且支援CrossFire/SLI功能的主機板以及其驅動程式
- 具備相同品牌、相同型號且支援CrossFire/SLI功能的顯示卡以及其驅動程式  
(目前支援4-Way/3-Way CrossFire/SLI技術的繪圖處理晶片請至AMD/NVIDIA®官方網站查詢)<sup>(註一)</sup>
- CrossFire<sup>(註二)</sup>/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器<sup>(註三)</sup>(所需瓦特數，請參考顯示卡使用手冊)

### B. 連接顯示卡

步驟一：

參考「1-5安裝擴充卡」章節的步驟將顯示卡分別安裝至主機板上的PCI Express x16插槽。

步驟二：

將CrossFire<sup>(註二)</sup>/SLI連結器兩端的插槽分別插入顯示卡上緣的金手指部份。

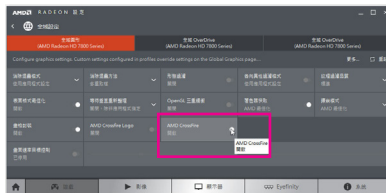
步驟三：

將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16\_1插槽上的顯示卡。

### C. 設定顯示卡驅動程式

#### C-1. 啟動CrossFire設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「Radeon設定」畫面。瀏覽至「遊戲\全域設定」畫面，確認「AMD CrossFire」功能已經開啟。



#### C-2. 啟動SLI設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「NVIDIA控制面板」畫面。請瀏覽至「設定SLI、Surround、PhysX」畫面，並確認已啟用「最大化3D效能」。



(註一) 若使用的是雙核心顯示卡，只能支援2-Way系統。

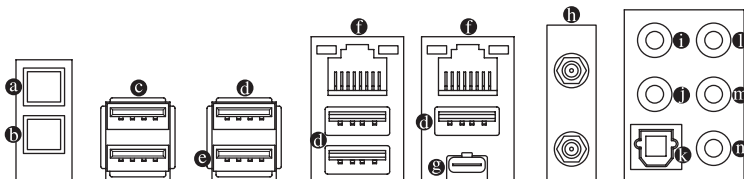
(註二) 是否需要此連結器，依顯示卡而定。

(註三) 當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時，建議將電源供應器上的電源接頭連接至OC\_PEG插座，否則可能造成系統不穩。



啟動CrossFire/SLI技術的步驟及驅動程式畫面，可能會因不同顯示卡及驅動程式版本而異，詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。

## 1-7 後方裝置插座介紹



### a Q-Flash Plus按鈕<sup>(註)</sup>

此按鈕可方便您在接上電源插座但未開機的狀態下更新BIOS。

### b 清除CMOS資料按鈕

利用清除CMOS資料按鈕可以在必要時將主機板的CMOS資料(例如: BIOS設定)清除, 回到出廠設定值。



- 使用清除CMOS資料按鈕前, 請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 請勿在開機狀態下使用清除CMOS資料按鈕, 否則系統將立即關機, 並且可能造成資料的遺失或毀損。
- 清除CMOS資料重新開機後, 請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章-「BIOS組態設定」的說明)。

### c USB 2.0/1.1連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格, 您可以連接USB裝置至此連接埠。

### d USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格, 並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

### e USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(Q-Flash Plus連接埠)

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格, 並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。執行Q-Flash Plus<sup>(註)</sup>時, 請將USB隨身碟連接至此連接埠。

### f 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet), 提供連線至網際網路, 傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下:

速度指示燈 運作指示燈



網路插座

速度指示燈:

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps
燈滅	傳輸速率10 Mbps

運作指示燈:

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈亮	無傳輸資料

### g USB Type-C®連接埠

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格且採用可正反插的設計, 並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

(註) 若要啟動Q-Flash Plus功能, 請參考第五章「獨特功能介紹」的說明。

### ⑩ SMA天線連接埠 (2T2R)

連接天線至此連接埠。



將天線鎖至天線連接埠，完成安裝後將天線移至收訊良好處。

### ⑪ 中央及重低音輸出

此插孔可提供中央及重低音聲道輸出。

### ⑫ 後喇叭輸出

此插孔可提供後置環繞聲道輸出。

### ⑬ S/PDIF光纖輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

### ⑭ 音源輸入/側喇叭輸出

此插孔為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

### ⑮ 音源輸出/前置喇叭輸出

此插孔為音源輸出孔且支援音效擴大功能，建議將耳機與喇叭接至此插孔以獲得較佳輸出音效(實際效果可能會因您所使用的裝置而有不同)。

### ⑯ 麥克風

此插孔為麥克風連接孔。

音效連接孔設定如下：

接頭	耳機/2聲道	4聲道	5.1聲道	7.1聲道
⑪ 中央及重低音輸出			✓	✓
⑫ 後喇叭輸出		✓	✓	✓
⑭ 音源輸入/側喇叭輸出				✓
⑮ 音源輸出/前置喇叭輸出	✓	✓	✓	✓
⑯ 麥克風				✓



- 若要連接側喇叭，需經由音效軟體將音源輸入孔設定為側喇叭功能。
- 若要啟動及設定音源輸出孔的音效擴大功能，請至Realtek Audio Console程式設定。

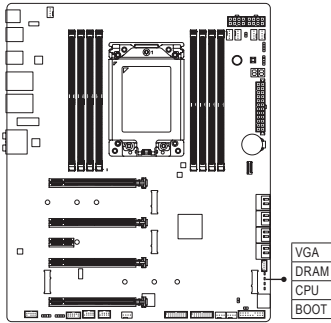


- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

## 1-8 內建燈號及按鈕

### 狀態指示燈

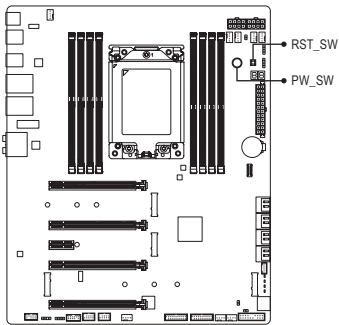
狀態指示燈可以顯示開機後CPU、顯示卡、記憶體及作業系統的狀態是否正常。CPU、VGA及DRAM燈號亮起時表示裝置有異常；BOOT燈號亮起則表示未進入作業系統。



VGA：顯示卡狀態指示燈  
DRAM：記憶體狀態指示燈  
CPU：CPU狀態指示燈  
BOOT：作業系統狀態指示燈

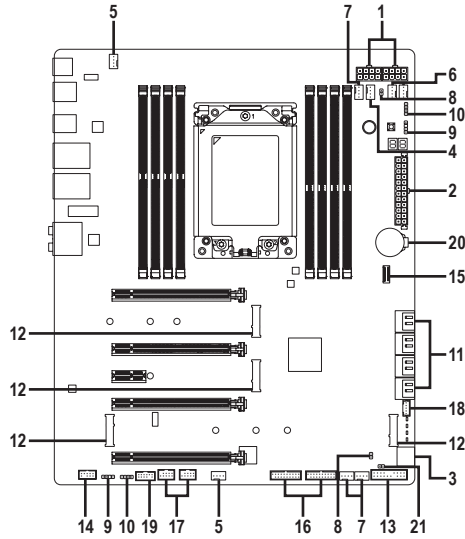
### 快速按鈕

此主機板內建兩顆快速按鈕，包含電源按鈕及系統重置按鈕。電源按鈕及系統重置按鈕可方便使用者在裸機狀態並且欲更換系統配備或做系統測試時，快速地開關電腦或是重新開機。



PW\_SW：電源按鈕  
RST\_SW：系統重置按鈕

## 1-9 插座及跳線介紹



1) ATX_12V1/ATX_12V2	12) M2M/M2Q/M2P/M2C
2) ATX	13) F_PANEL
3) OC_PEG	14) F_AUDIO
4) CPU_FAN	15) F_U32C
5) SYS_FAN1/2	16) F_USB32_1/F_USB32_2
6) SYS_FAN5A/B_PUMP/SYS_FAN6A/B_PUMP	17) F_USB20_1/F_USB20_2
7) CPU_OPT	18) THB_C
8) EC_TEMP1/EC_TEMP2	19) TPM
9) D_LED1/D_LED2	20) BAT
10) LED_C1/LED_C2	21) CLR_CMOS
11) SATA3 0/1/2/3/4/5/6/7	



連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：

- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。



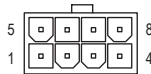
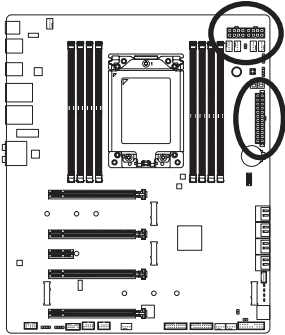
## 1/2) ATX\_12V1/ATX\_12V2/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。

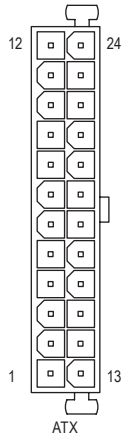


為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。



ATX\_12V1/ATX\_12V2 :

接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
6	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
7	+12V
8	+12V

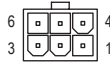
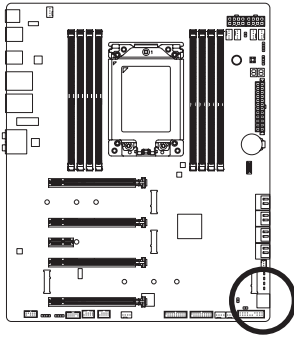


ATX :

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	無作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳 (僅供2x12-pin的電源接頭使用)

### 3) OC\_PEG (PCIe電源插座)

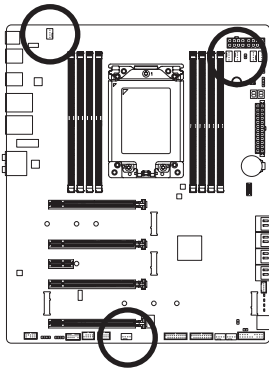
此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的PCI Express x16插槽，當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時，建議將電源供應器上的電源接頭連接至此插座，以確保系統穩定度。



接腳	定義
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	接地腳
5	接地腳
6	接地腳

### 4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2 (散熱風扇插座)

此主機板的散熱風扇插座皆為4-pin。這些插座皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。



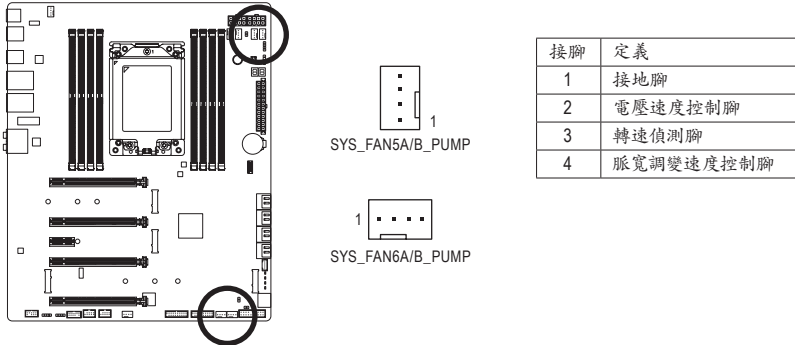
接腳	定義
1	接地腳
2	電壓速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	脈寬調變速度控制腳



- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

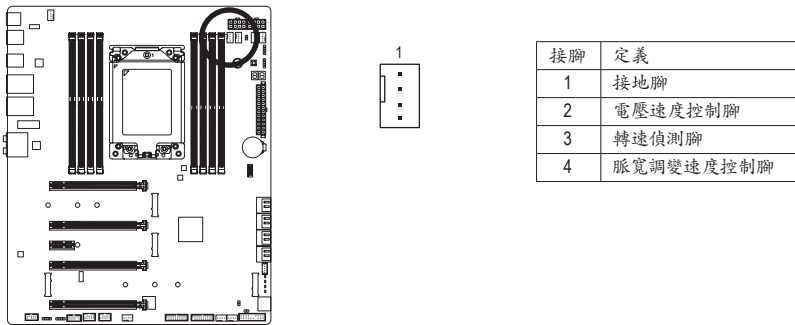
## 6) SYS\_FAN5A/B\_PUMP/SYS\_FAN6A/B\_PUMP (系統風扇/水冷幫浦插座)

這些風扇/幫浦插座為4-pin。此插座有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。此插座亦可提供水冷幫浦調整轉速的功能，詳細設定請參考第二章「BIOS組態設定」－「Settings\Smart Fan 5」的說明。



## 7) CPU\_OPT (CPU水冷風扇插座)

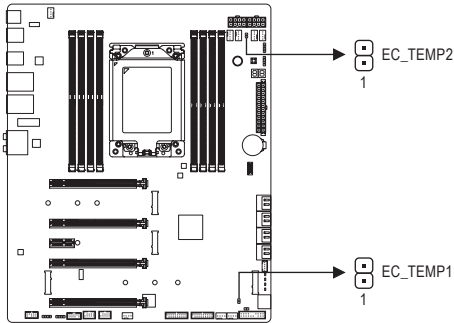
此水冷風扇插座為4-pin。此插座有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。



- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

## 8) EC\_TEMP1/EC\_TEMP2 (感溫線針腳)

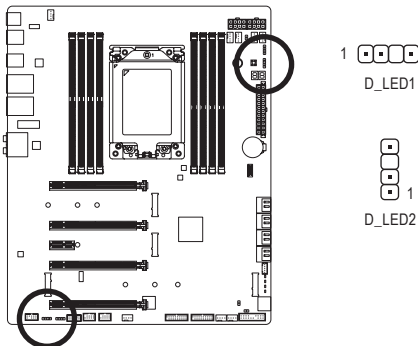
這些針腳可連接感溫線，提供溫度偵測的功能。



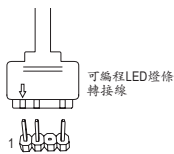
接腳	定義
1	SENSOR IN
2	接地線

## 9) D\_LED1/D\_LED2 (可編程LED燈條電源插座)

這些插座可連接標準5050可編程LED燈條，最大供電是5安培(5伏特)，LED數目1000顆以內之燈條。



接腳	定義
1	V (5V)
2	Data
3	無接腳
4	接地腳



請將可編程LED燈條轉接線接頭接至此插座，另一端接至可編程LED燈條。安裝時請將燈條的電源接腳(接頭上三角形標示)連接至插座的接腳1，不正確安裝將會造成燈條燒毀。



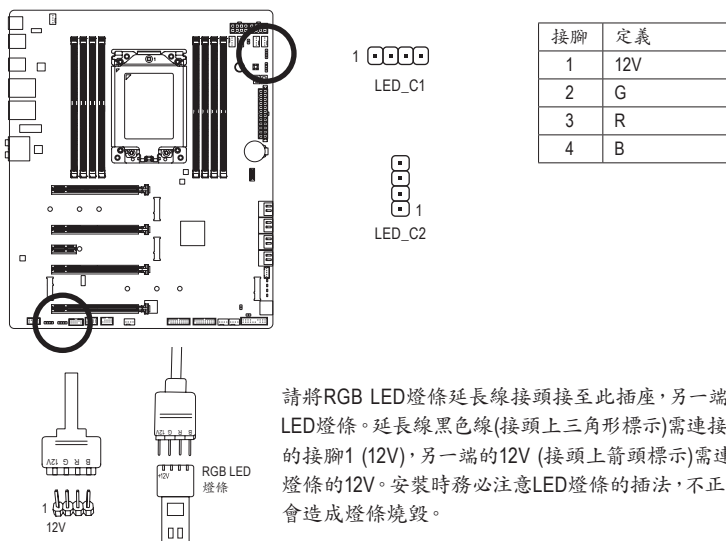
有關燈條的控制功能請參考第五章「獨特功能介紹」—「APP Center\RGB Fusion」的說明。



安裝前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。

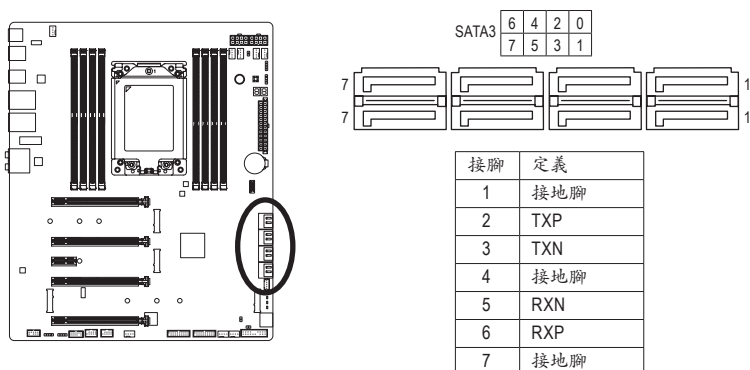
## 10) LED\_C1/LED\_C2 (RGB LED燈條電源插座)

這些插座可連接標準5050 RGB LED燈條(12V/G/R/B)，最大供電是2安培(12伏特)，長度限制為2公尺。



## 11) SATA3 0/1/2/3/4/5/6/7 (SATA 6Gb/s插座)

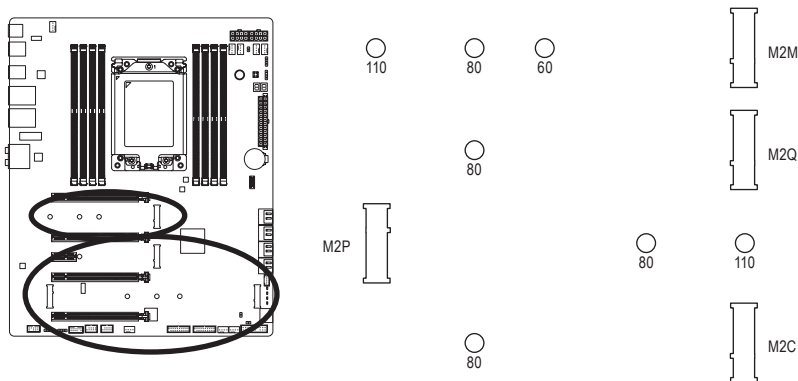
這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過AMD晶片組可以建構RAID 0、RAID 1及RAID 10磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第三章-「建構磁碟陣列」的說明。



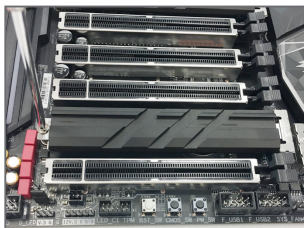
若要啟動熱插拔功能，請參考第二章「BIOS組態設定」-「Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration」的說明。

## 12) M2M/M2Q/M2P/M2C (M.2 Socket 3插座)

M.2插座可以支援M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD，並可以建構RAID磁碟陣列。請注意，若安裝的是M.2 PCIe SSD，無法與其它M.2 SATA SSD或是SATA硬碟共同建構磁碟陣列。若您要建構RAID，請參考第三章「建構磁碟陣列」的說明。



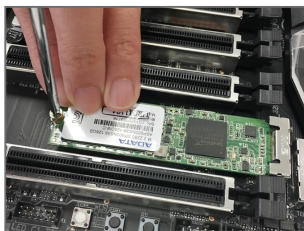
請依下列步驟將M.2 SSD正確地安裝於M.2插座。



步驟一：  
請先從隨貨附贈的M.2螺絲包中找出一組螺柱及螺絲。確認要安裝M.2 SSD的M.2插座後，將散熱片以螺絲起子卸下螺絲後移除。



步驟二：  
依實際要安裝的M.2 SSD規格找到適合螺絲孔位之後，先鎖上螺柱，將M.2 SSD以斜角方式放入插座。



步驟三：  
壓住M.2 SSD之後，再將螺絲鎖上。最後將散熱片鎖回原本的孔位。



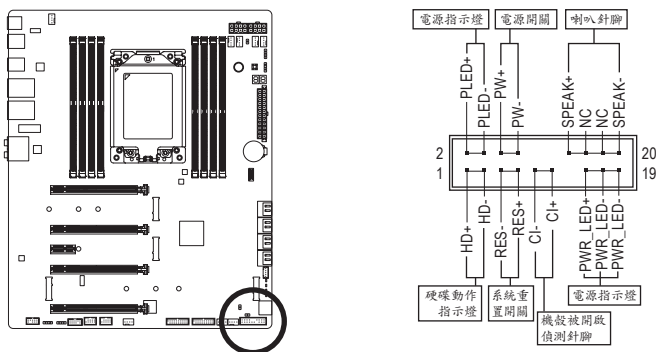
步驟四：  
如上圖所示即表示安裝完成。



請依實際安裝的M.2 SSD規格調整螺絲和螺柱的位置。

### 13) F\_PANEL (前端控制面板插座)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此插座。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。



- **PLED/PWR\_LED**—電源指示燈：

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S3/S4/S5	燈滅

連接至電腦機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。

- **PW**—電源開關：

連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」-「Settings\Platform Power」的說明)。

- **SPEAK**—喇叭針腳：

連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的響聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一響聲。

- **HD**—硬碟動作指示燈：

連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。

- **RES**—系統重置開關：

連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。

- **C**—電腦機殼被開啟偵測針腳：

連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。

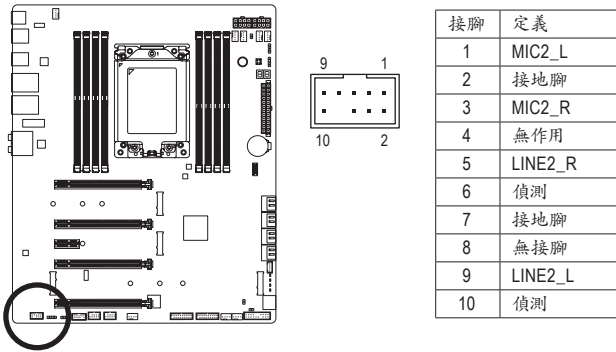
- **NC**：無作用。



電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

#### 14) F\_AUDIO (前端音源插座)

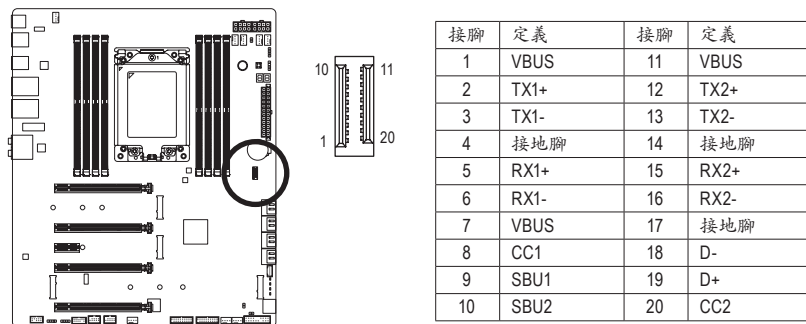
此前端音源插座支援HD (High Definition, 高傳真)。您可以連接機殼前面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。



有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

#### 15) F\_U32C (USB Type-C®連接埠擴充插座，支援USB 3.2 Gen 2)

此插座支援USB 3.2 Gen 2規格並可接出一個USB連接埠。

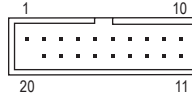
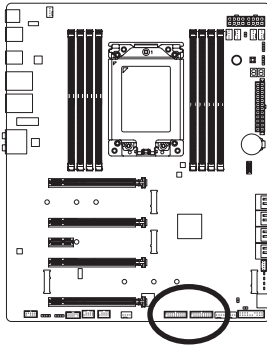


連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。



### 16) F\_USB32\_1/F\_USB32\_2 (USB 3.2 Gen 1連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 3.2 Gen 1/USB 2.0規格，一個插座可以接出兩個USB連接埠。若要選購內含2個USB 3.2 Gen 1連接埠的3.5吋前置擴充面板，您可以聯絡當地代理商購買。



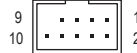
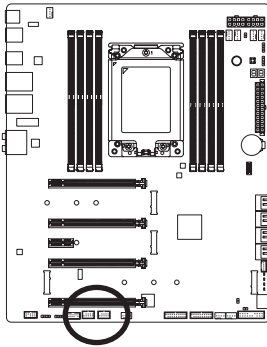
接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳



只有F\_USB32\_1插座接出的USB連接埠支援USB TurboCharger功能。若要啟動此功能需搭配軟體使用。此插座最大的輸出功率將依USB的連接線材和充電裝置的電源管理机制而有所不同。有關USB TurboCharger功能請參考第五章「獨特功能介紹」的說明。

### 17) F\_USB20\_1/F\_USB20\_2 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。



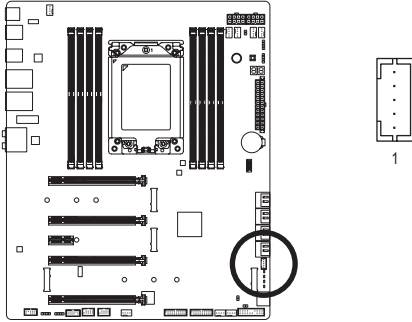
接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用



- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

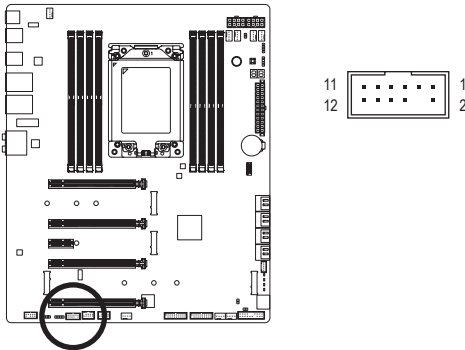
### 18) THB\_C (技嘉GC-TITAN RIDGE擴充子卡插座)

此插座提供您安裝技嘉GC-TITAN RIDGE擴充子卡時使用，其兩個USB 3.2 Gen 2 Type-C®連接埠最多可串連至6台週邊裝置，並支援5V/3A的快速充電。



### 19) TPM (安全加密模組連接插座)

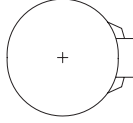
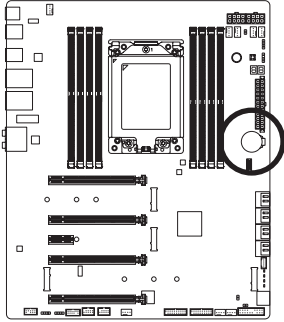
您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。



接腳	定義
1	LAD0
2	VCC3
3	LAD1
4	無接腳
5	LAD2
6	LCLK
7	LAD3
8	接地腳
9	LFRAME
10	無作用
11	SERIRQ
12	LRESET

## 20) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。



您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：

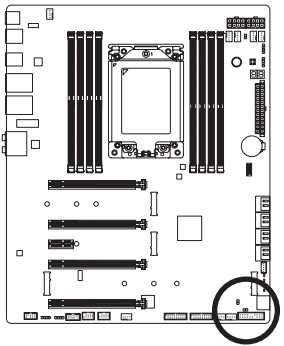
1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。



- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起配備的損毀。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

## 21) CLR\_CMOS (清除CMOS資料功能針腳)

利用此針腳可以將主機板的BIOS設定資料清除，回到出廠設定值。如果您要清除CMOS資料時，請使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。



開路：一般運作



短路：清除CMOS資料



- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章-「BIOS組態設定」的說明)。

A series of 20 horizontal lines for text entry, evenly spaced across the page.

## 第二章 BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片,紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST, Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式,供使用者依照需求自行設定系統參數,使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應,因此當系統電源關閉時,這些資料並不會遺失,當下次再開啟電源時,系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式,電源開啟後,BIOS在進行POST時,按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS,可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法:Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體,讓使用者不需進入作業系統,就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體,透過與網際網路的連結,下載及更新最新版本的BIOS。

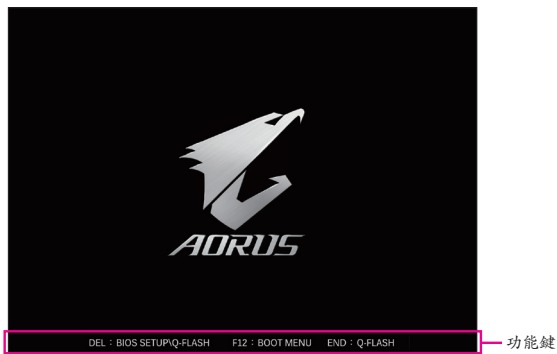
欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法,請參考第五章「BIOS更新方法介紹」的說明。



- 更新BIOS有其潛在的風險,如果您使用目前版本的BIOS沒有問題,我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,請小心的執行,以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值,因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時,請試著清除CMOS設定值資料,將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值,請參考第二章「Load Optimized Defaults」的說明,或是參考第一章「電池」或「CLR\_CMOS針腳/按鈕」的說明。)

## 2-1 開機畫面

電源開啟後，會看到如以下的開機Logo畫面：



功能鍵說明：

### <DEL> : BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

### <F12> : BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。系統會直接由所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主。

### <END> : Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

## 2-2 BIOS設定程式主畫面

### Advanced Mode

Advanced Mode提供詳細的BIOS設定選項，在此畫面中，您可以使用鍵盤上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單，也可以使用滑鼠選擇所要的選項。

(BIOS範例版本：E3)

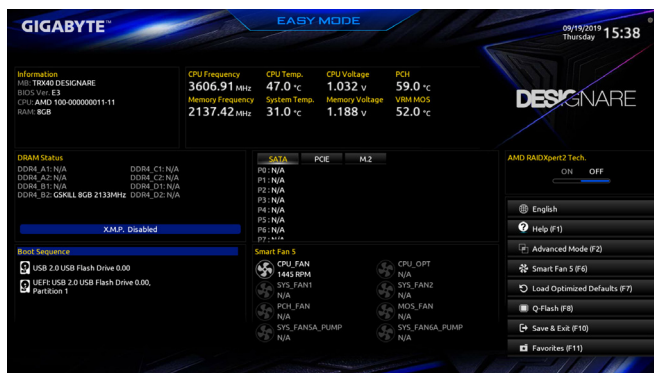


### Advanced Mode操作按鍵

<←><→>	向左或向右移動光棒選擇功能選單
<↑><↓>	向上或向下移動光棒選擇設定項目
<Enter>/Double Click	確定選項設定值或進入功能選單
<+>/<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值
<->/<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	切換至Easy Mode
<F3>	可將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)
<F4>	可將預存的CMOS設定檔載入
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<F6>	顯示Smart Fan 5設定畫面
<F7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<F8>	進入Q-Flash畫面
<F10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<F11>	切換至我的最愛設定頁
<F12>	擷取目前畫面，並自動存至USB碟
<Insert>	可增加或刪除最愛設定
<Ctrl>+<S>	顯示所安裝的記憶體資訊
<Esc>	離開目前畫面，或從主畫面離開BIOS設定程式

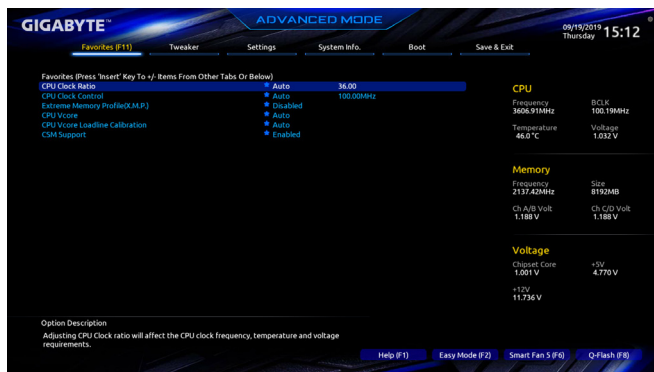
## B. Easy Mode

Easy Mode讓使用者可以快速地瀏覽主要系統資訊或優化系統效能。您可以使用滑鼠點選不同功能做快速設定，或是按鍵盤上<F2>鍵切換至Advanced Mode BIOS設定程式主畫面。





## 2-3 Favorites (F11) (最愛設定)



您可以將經常使用的選項設為最愛，並可利用功能鍵<F11>快速切換至此頁面，以利變更其設定。在各選項所屬頁面中，按<Insert>鍵即可增加或刪除最愛設定，被設為最愛的選項會以星號表示。

## 2-4 Tweaker (頻率/電壓控制)



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體之損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)

- **CPU Clock Control (CPU基頻調整)**  
此選項提供您一次以1 MHz為單位調整CPU的基頻。(預設值: Auto)  
強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。
- **Spread Spectrum Control (展頻控制)**  
此選項提供您選擇是否開啟CPU/PCIe展頻控制功能。(預設值: Auto)
- **CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)**  
此選項提供您調整CPU的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

### ■ Advanced CPU Core Settings



☞ **Core Performance Boost**

此選項提供您選擇是否啟動CPU的Core Performance Boost模式(CPB·CPU加速模式)。(預設值: Auto)

☞ **SVM Mode (虛擬化技術)**

此選項提供您選擇是否啟動虛擬化技術。虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區,執行多個作業系統和應用程式。(預設值: Disabled)

☞ **Global C-state Control**

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C-state省電模式。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時,降低CPU時脈,以減少耗電量。(預設值: Auto)

☞ **Power Supply Idle Control**

此選項提供您關閉或開啟Package C6 State。

- ▶▶ Typical Current Idle 關閉此功能。
- ▶▶ Low Current Idle 開啟此功能。
- ▶▶ Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)

☞ **CCD Control**

此選項提供您控制CCD數量。(預設值: Auto)

☞ **Downcore Control**

此選項提供您關閉或開啟CPU核心數(可開啟的數量依CPU而不同)。(預設值: Auto)

☞ **SMT Mode (啟動CPU多執行緒技術)**

此選項提供您關閉或開啟CPU多執行緒功能(Simultaneous Multi-threading)。(預設值: Auto)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)<sup>(註)</sup>**

開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料,可強化記憶體效能。

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Profile1 設定組合一。
- ▶▶ Profile2<sup>(註)</sup> 設定組合二。

☞ **XMP High Frequency Support<sup>(註)</sup>**

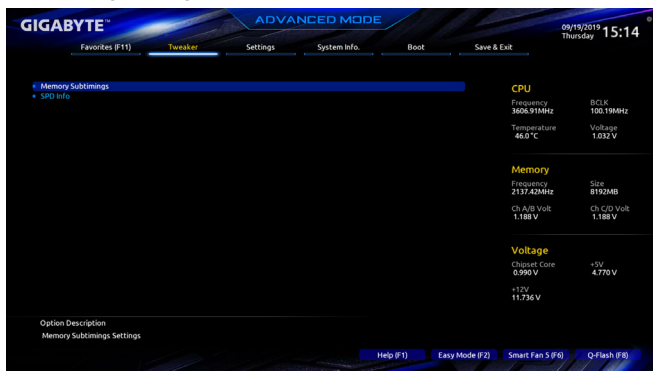
此選項提供您選擇高頻記憶體相容性的等級。此選項只有在「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」設為「Profile1」或「Profile2」時,才能開放設定。(預設值: Auto)

☞ **System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)**

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」,BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值: Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

## ■ Advanced Memory Settings



## ■ Memory Subtimings

### ▼ Standard Timing Control、Advanced Timing Control、CAD Bus Setup Timing、CAD Bus Drive Strength、Data Bus Configuration

這些選項可讓您調整記憶體的時序。請注意！在您調整完記憶體時序後，可能會發生系統不穩或不開機的情況，您可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。

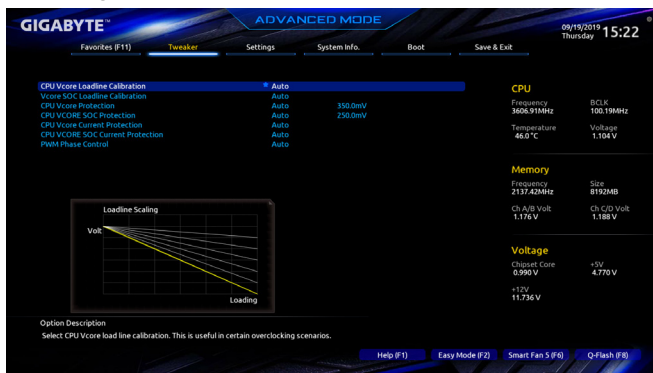
## ■ SPD Info

此選項顯示所安裝的記憶體資訊。

### ○ CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/VCORE SOC/Dynamic VCORE SOC(DVID)/CPU VDD18/PCH\_CLD0/PM\_1VSOC/PM\_1V8/DRAM Voltage (CH A/B)/DDRVPV Voltage (CH A/B)/DRAM Termination (CH A/B)/DRAM Voltage (CH C/D)/DDRVPV Voltage (CH C/D)/DRAM Termination (CH C/D)

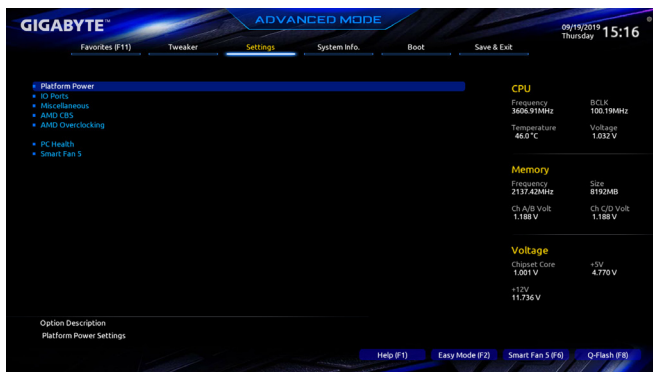
這些選項可讓您調整CPU Vcore及記憶體的電壓值。

## ■ CPU/VRM Settings



此畫面可讓您調整Load-Line Calibration幅度、過電壓保護值、過電流保護值、PWM相位...等設定。

## 2-5 Settings (設定)



### ■ Platform Power



#### ○ AC BACK (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- ▶▶ Memory 斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。
- ▶▶ Always On 斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。
- ▶▶ Always Off 斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)

#### ○ ErP

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時將耗電量調整至最低。(預設值: Disabled)  
請注意:當啟動此功能後，以下功能將無作用:定時開機功能、滑鼠開機功能及鍵盤開機功能。

#### ○ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下，使用電源鍵的關機方式。

- ▶▶ Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒，系統會進入暫停模式。

### Power Loading

此選項提供您選擇是否開啟或關閉虛擬負載。當您的電源供應器因為負載過低造成斷電或當機的保護現象，請設定為「Enabled」。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

### Resume by Alarm (定時開機)

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值: Disabled)

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

▶▶ Wake up day: 0 (每天定時開機)，1~31 (每個月的第幾天定時開機)

▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

### Wake on LAN (網路開機功能)

此選項提供您選擇是否使用網路開機功能。(預設值: Enabled)

## IO Ports



### Initial Display Output

此選項提供您選擇系統開機時優先從PCI Express顯示卡輸出。

▶▶ PCIe 1 Slot 系統會從安裝於PCIEX16\_1插槽上的顯示卡輸出。(預設值)

▶▶ PCIe 2 Slot 系統會從安裝於PCIEX8\_1插槽上的顯示卡輸出。

▶▶ PCIe 3 Slot 系統會從安裝於PCIEX16\_2插槽上的顯示卡輸出。

▶▶ PCIe 4 Slot 系統會從安裝於PCIEX8\_2插槽上的顯示卡輸出。

### PCIEX16\_1 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX16\_1插槽的分流模式，選項有：Auto、x16、x4x4x4x4。(預設值: Auto)

### PCIEX8\_1 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX8\_1插槽的分流模式，選項有：Auto、x8、x4x4。(預設值: Auto)

### PCIEX16\_2 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX16\_2插槽的分流模式，選項有：Auto、x16、x4x4x4x4。(預設值: Auto)

### PCIEX8\_2 Bifurcation

此選項提供您選擇設定PCIEX8\_2插槽的分流模式，選項有：Auto、x8、x4x4。(預設值: Auto)

### ⊟ Above 4G Decoding

此選項提供您針對64位元的裝置開啟或關閉4GB以上的記憶體空間。外接多張高階顯示卡時，因為4GB以下記憶體空間不足，造成進入作業系統時無法啟動驅動程式，可啟動此功能。此功能只用在64位元作業系統。(預設值：Disabled)

### ⊟ Onboard LAN1 Controller (內建網路功能·LAN1)

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值：Enabled)  
若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

### ⊟ Onboard LAN2 Controller (內建網路功能·LAN2)

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值：Enabled)  
若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

## ■ USB Configuration

### ⊟ Legacy USB Support (支援USB規格鍵盤/滑鼠)

此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤或滑鼠。(預設值：Enabled)

### ⊟ XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)

此選項提供您選擇是否針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統，強制開啟此功能。(預設值：Enabled)

### ⊟ USB Mass Storage Driver Support (USB儲存裝置支援)

此選項提供您選擇是否支援USB儲存裝置。(預設值：Enabled)

### ⊟ Port 60/64 Emulation (I/O埠60/64h的模擬支援)

此選項提供您選擇是否開啟對I/O埠60/64h的模擬支援。開啟此功能可讓沒有原生支援USB的作業系統可以完全地支援USB鍵盤。(預設值：Disabled)

### ⊟ Mass Storage Devices (USB儲存裝置設定)

此選項列出您所連接的USB儲存裝置清單，此選項只有在連接USB儲存裝置時，才會出現。

## ■ SATA Configuration

### ⊟ SATA Mode

此選項提供您選擇是否開啟晶片組內建SATA控制器的RAID功能。

▶▶ RAID 開啟SATA控制器的RAID功能。

▶▶ AHCI 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。(預設值)

### ⊟ NVMe RAID mode

此選項提供您是否使用M.2 NVMe PCIe SSD建構RAID模式。(預設值：Disabled)

### ⊟ Chipset SATA Port Enable

此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的SATA控制器。(預設值：Enabled)

### ⊟ Chipset SATA Port Hot plug

此選項提供您選擇是否開啟SATA插座的熱插拔功能。(預設值：Disabled)

### ⊟ Chipset SATA Port 0/1/2/3/4/5/6/7

此選項列出您所連接的SATA裝置訊息。



## ■ Network Stack Configuration

### 🔗 Network Stack

此選項提供您選擇是否透過網路開機功能(例如Windows Deployment Services伺服器), 安裝支援GPT格式的作業系統。(預設值: Disabled)

### 🔗 Ipv4 PXE Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。

### 🔗 Ipv4 HTTP Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版) HTTP的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。

### 🔗 Ipv6 PXE Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。

### 🔗 Ipv6 HTTP Support

此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版) HTTP的網路開機功能支援。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。

### 🔗 IPSEC Certificate

此選項提供您選擇是否開啟網際網路安全協定。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。

### 🔗 PXE boot wait time

此選項提供您設定要等待多久時間, 才可按<Esc>鍵結束PXE開機程序。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。(預設值: 0)

### 🔗 Media detect count

此選項提供您設定偵測媒體的次數。此選項只有在「Network Stack」設為「Enabled」時, 才能開放設定。(預設值: 1)

## ■ Intel(R) I210 Gigabit Network Connection

此畫面提供網路插座的組態資訊及相關設定。

## ■ Miscellaneous



### ○ LEDs in System Power On State

此選項提供您選擇當系統開機時是否開啟主機板燈號的顯示模式。

- ▶▶ Off 當系統開機時，將會關閉您所設定的燈號模式。
- ▶▶ On 當系統開機時，將會開啟您所設定的燈號模式。(預設值)

### ○ LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States

此選項提供您選擇當系統進入S3/S4/S5模式時是否開啟主機板燈號的顯示模式。

- 此選項只有在「LEDs in System Power On State」設為「On」時，才能開啟此功能。
- ▶▶ Off 當系統進入S3/S4/S5模式時，將會關閉您所設定的燈號模式。(預設值)
  - ▶▶ On 當系統進入S3/S4/S5模式時，將會開啟您所設定的燈號模式。

### ○ Onboard Button Light

此選項提供您選擇當系統開機時是否開啟主機板清除CMOS資料按鈕和電源按鈕的燈號。  
(預設值：On)

### ○ Onboard Debug Port LED

此選項提供您選擇當系統開機時是否開啟主機板除錯燈的燈號。(預設值：On)

### ○ PCIe Slot Configuration

此選項提供您選擇設定PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2、Gen 3或Gen 4模式運作。實際運作模式仍需以各插槽的規格為主。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

### ○ 3DMark01 Enhancement

此選項提供您選擇是否強化對早期硬體測試軟體的測試效能。(預設值：Disabled)

### ○ IOMMU

此選項提供您選擇是否開啟AMD IOMMU功能。(預設值：Auto)

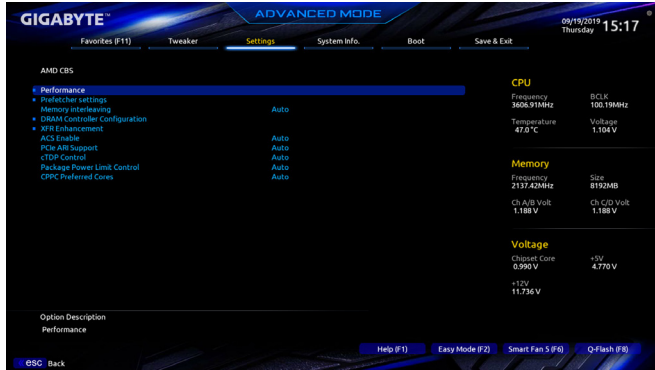
### ○ AMD CPU fTPM

此選項提供您選擇是否要開啟AMD CPU內建的TPM 2.0功能。(預設值：Disabled)

## ■ Trusted Computing

此選項提供您選擇是否開啟安全加密模組(TPM)功能。

## ■ AMD CBS



此畫面提供AMD CBS相關設定。

## ■ PC Health



### ○ Reset Case Open Status (重置機殼狀況)

- ▶▶ Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)
- ▶▶ Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

### ○ Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「NO」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「YES」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

### ○ CPU Vcore/CPU Vcore SOC/CPU VDD18/DRAM Channel A/B Voltage/DRAM Channel C/D Voltage/DDRVPP Channel A/B Voltage/DDRVPP Channel C/D Voltage/+3.3V/+5V/Chipset Core/+12V (偵測系統電壓)

顯示系統目前的各電壓值。

## ■ Smart Fan 5



### ○ Monitor (監控)

此選項提供您選擇要監控及設定的對象。(預設值: CPU FAN)

### ○ Fan Speed Control (智慧風扇轉速控制)

此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能,並且可以調整風扇運轉速度。

- ▶▶ Normal 風扇轉速會依溫度而有所不同,並可視個人的需求,在System Information Viewer中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▶▶ Silent 風扇將以低速運作。
- ▶▶ Manual 您可以在曲線圖內調整風扇的轉速。
- ▶▶ Full Speed 風扇將以全速運作。

### ○ Fan Control Use Temperature Input (參考溫度來源選擇)

此選項提供您選擇控制風扇轉速的參考溫度來源。

### ○ Temperature Interval (緩衝溫度)

此選項提供您選擇風扇轉速的反應緩衝溫度。

### ○ Fan/Pump Control mode (智慧風扇/幫浦控制模式)

- ▶▶ Auto 自動設定成最佳控制方式。(預設值)
- ▶▶ Voltage 使用3-pin的風扇/幫浦時建議選擇Voltage模式。
- ▶▶ PWM 使用4-pin的風扇/幫浦時建議選擇PWM模式。

### ○ Fan/Pump Stop (風扇/幫浦停止運轉)

此選項提供您選擇是否啟動風扇/幫浦停止運轉的功能。您可以在曲線圖內設定溫度的上限,當溫度低於上限時風扇/幫浦將會停止運轉。(預設值: Disabled)

### ○ Temperature (偵測溫度)

顯示您所監控的對象目前溫度。

### ○ Fan Speed (偵測風扇/幫浦轉速)

顯示風扇/幫浦目前的轉速。

### ○ Flow Rate (偵測水冷系統流速)

顯示水冷系統目前的流速。

(註) SYS\_FAN5A\_PUMP選項可同時控制SYS\_FAN5A/5B\_PUMP插座;SYS\_FAN6A\_PUMP選項可同時控制SYS\_FAN6A/6B\_PUMP插座。

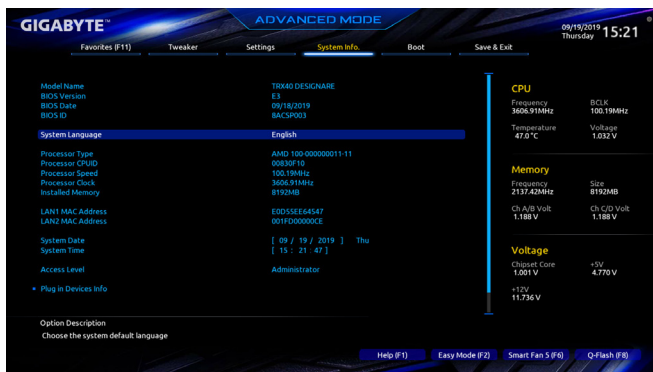
☞ **Temperature Warning Control (溫度警告)**

此選項提供您選擇設定過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時，系統將會發出警告聲。選項包括：Disabled (預設值，關閉溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ **Fan/Pump Fail Warning (風扇/幫浦故障警告功能)**

此選項提供您選擇是否啟動風扇/幫浦故障警告功能。啟動此選項後，當風扇/幫浦沒有接上或故障的時候，系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇/幫浦的連接或運作狀況。(預設值：Disabled)

## 2-6 System Info. (系統資訊)



此畫面提供您主機板型號及BIOS 版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設定系統時間。

### System Language (設定使用語言)

此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。

### System Date (日期設定)

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

### System Time (時間設定)

設定電腦系統的時間，格式為「時:分:秒」。例如下午一點顯示為「13:00:00」。若要切換至「時」、「分」、「秒」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

### Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限 (若沒有設定密碼，將顯示「Administrator」。管理者 (Administrator) 權限允許您修改所有BIOS設定。使用者 (User) 權限僅允許修改部份您BIOS設定。

### Plug in Devices Info

此選項列出您所連接的SATA、PCI Express、M.2...等裝置相關資訊。

### Q-Flash

此選項可以進入Q-Flash程式，以進行更新BIOS (Update BIOS)或備份目前的BIOS檔案(Save BIOS)。

## 2-7 Boot (開機功能設定)



### ○ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序，系統會依此順序進行開機。當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時，該裝置前方會註明"UEFI"，若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時，可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

或若您想安裝支援GPT格式的作業系統，例如Windows 10 64-bit，請選擇存放Windows 10 64-bit安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟機開機。

### ○ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵狀態)

此選項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值: On)

### ○ Security Option (檢查密碼方式)

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼，或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至「Administrator Password/User Password」選項設定密碼。

▶▶ Setup 僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。

▶▶ System 無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。(預設值)

### ○ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」，開機時將不顯示Logo。(預設值: Enabled)

### ○ Fast Boot

此選項提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入作業系統的時間。若設為「Ultra Fast」可以提供最快速的開機功能。(預設值: Disabled)

### ○ SATA Support

▶▶ Last Boot SATA Devices Only 關閉除了前次開機硬碟以外的所有SATA裝置至作業系統啟動完成。(預設值)

▶▶ All SATA Devices 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中，所有SATA裝置皆可使用。此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

### ○ NVMe Support

此選項提供您選擇是否開啟支援NVMe裝置。(預設值: Enabled)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。



### ⊟ **VGA Support**

此選項提供您選擇支援何種作業系統開機。

- ▶▶ Auto 僅啟動Legacy Option ROM。
- ▶▶ EFI Driver 啟動EFI Option ROM。(預設值)

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

### ⊟ **USB Support**

- ▶▶ Disabled 關閉所有USB裝置至作業系統啟動完成。
- ▶▶ Full Initial 在作業系統下及開機自我測試(POST)過程中，所有USB裝置皆可使用。  
(預設值)

▶▶ Partial Initial 關閉部分USB裝置至作業系統啟動完成。  
此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

### ⊟ **NetWork Stack Driver Support**

- ▶▶ Disabled 關閉網路開機功能支援。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動網路開機功能支援。

此選項只有在「Fast Boot」設為「Enabled」或「Ultra Fast」時，才能開放設定。

### ⊟ **CSM Support**

此選項提供您選擇是否啟動UEFI CSM (Compatibility Support Module)支援傳統電腦開機程序。

- ▶▶ Disabled 關閉UEFI CSM，僅支援UEFI BIOS開機程序。
- ▶▶ Enabled 啟動UEFI CSM。(預設值)

### ⊟ **LAN PXE Boot Option ROM (內建網路開機功能)**

此選項提供您選擇是否啟動網路控制器的Legacy Option ROM。(預設值: Disabled)

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時，才能開放設定。

### ⊟ **Storage Boot Option Control**

此選項提供您選擇是否啟動儲存裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Disabled 關閉Option ROM。
- ▶▶ UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)
- ▶▶ Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時，才能開放設定。

### ⊟ **Other PCI Device ROM Priority**

此選項提供您選擇是否啟動除了網路、儲存裝置及顯示控制器以外PCI裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Disabled 關閉Option ROM。
- ▶▶ UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)
- ▶▶ Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Enabled」時，才能開放設定。

### ⊟ **Administrator Password (設定管理者密碼)**

此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是，管理者密碼允許您進入BIOS設定程式修改所有的設定。

↳ **User Password (設定使用者密碼)**

此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。

如果您想取消密碼，只需在原來的選項按<Enter>後，先輸入原來的密碼<Enter>，接著BIOS會要求輸入新密碼，直接<Enter>鍵，即可取消密碼。

注意！設定User Password之前，請先完成Administrator Password的設定。

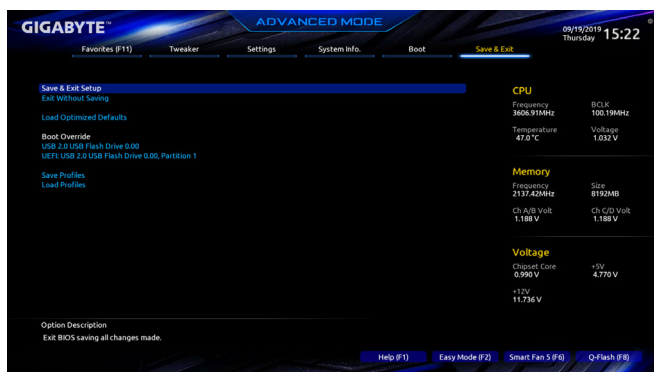
■ **Secure Boot**

此選項提供您選擇是否啟動Secure Boot功能及調整相關設定。此選項只有在「CSM Support」設為「Disabled」時，才能開放設定。

↳ **Preferred Operating Mode**

此選項提供您選擇進入BIOS設定程式時主畫面為Easy Mode或Advanced Mode。「Auto」則為上一次進入BIOS時的模式。(預設值：Auto)

## 2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)



- **Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)**

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存，選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。
- **Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)**

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，BIOS將不會儲存此次修改的設定，並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。
- **Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)**

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後，請務必執行此功能。
- **Boot Override (選擇立即開機裝置)**

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置，在您要立即開機的裝置上按<Enter>，並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」，系統會立刻重開機，並從您所選擇的裝置開機。
- **Save Profiles (儲存設定檔)**

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定八組設定檔(Profile 1-8)。選擇要儲存目前設定於Profile 1~8其中一組，再按<Enter>即可完成設定。您也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」，將設定檔匯出至您的儲存設備。
- **Load Profiles (載入設定檔)**

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。您也可以選擇「Select File in HDD/FDD/USB」，從您的儲存設備匯入其它設定檔，或載入BIOS自動儲存的設定檔(例如前一次良好開機狀態時的設定值)。



## 第三章 建構磁碟陣列

### RAID簡介

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
硬碟數目	≥ 2	2	4
總容量	硬碟數目 * 容量最小的 硬碟	容量最小的硬碟	(硬碟數目 / 2) * 容量最小 的硬碟
容錯功能	No	Yes	Yes

若要建構完整的SATA硬碟，您必須完成以下的步驟：

- 安裝硬碟。
- 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
- 進入RAID BIOS，設定RAID模式。<sup>(註一)</sup>
- 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。

#### 事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟或SSD<sup>(註二)</sup>。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的硬碟。)<sup>(註三)</sup>
- Windows 作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。
- USB隨身碟。

### 3-1 設定SATA控制器模式

#### A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的硬碟/SSDs分別接至主機板上的SATA/M.2插座，最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註一) 若不製作RAID，可以跳過此步驟。

(註二) 若安裝的是M.2 PCIe SSD，無法與其它M.2 SATA SSD或是SATA硬碟共同建構磁碟陣列。

(註三) M.2/SATA插座安裝注意事項，請參考「插座及跳線介紹」章節說明。

## B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟：

電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式，進入「Settings\IO Ports」。若要製作RAID，將「SATA Configuration\SATA Mode」選項設為「RAID」(圖1)，儲存設定結果後請重新開機。(若要使用NVMe PCIe SSD製作RAID，請將「NVMe RAID mode」選項設為「Enabled」，再依照安裝的PCIe插槽設定其分流模式，儲存設定後重新開機。)



圖1

## C. UEFI RAID 模式設定

步驟一：

在BIOS組態設定畫面，進入「Boot」將「CSM Support」設為「Disabled」(圖2)。儲存設定後重新開機。



圖2



此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

步驟二：

重開機後，請進入BIOS組態設定畫面，再進入「Settings\IO Ports\RAIDXpert2 Configuration Utility」子選單(圖3)。

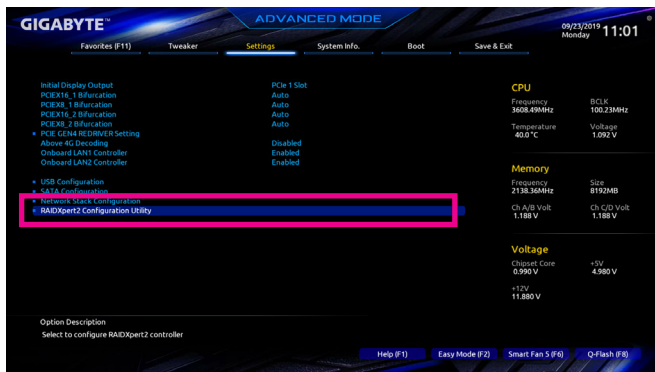


圖3

步驟三：

在「RAIDXpert2 Configuration Utility」畫面時，請在「Array Management」選項按<Enter>鍵，進入「Create Array」畫面，首先在「RAID Level」選項選擇要製作的RAID模式(圖4)。RAID模式選項有：RAID 0(Stripe)、RAID 1(Mirror)及RAID 10 (可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後，在「Select Physical Disks」選項按<Enter>鍵進入「Select Physical Disks」畫面。

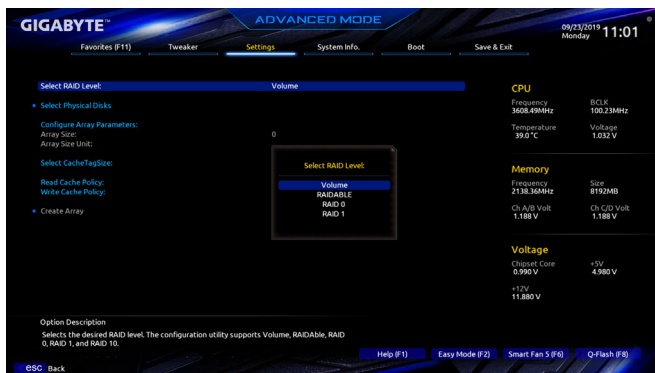


圖4

步驟四：

在「Select Physical Disks」畫面，請將欲製作磁碟陣列的硬碟設為「Enabled」，再按下鍵移動至「Apply Changes」選項按<Enter>鍵(圖5)。接著可回上一畫面設定磁碟陣列容量(Array Size)、磁碟陣列容量單位(Array Size Unit)及是否開啟讀/寫快取功能。



圖5

步驟五：

設定好磁碟陣列容量後，移至「Create Array」(建立磁碟)選項。在「Create Array」選項按<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列(圖6)。



圖6



完成後畫面將回到「Array Management」畫面，即可在「Manage Array Properties」處看到建立好的磁碟陣列。例如磁碟陣列模式、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等資訊(圖7)。



圖7

### 清除磁碟陣列

若要清除已建立的磁碟陣列，請至「RAIDXpert2 Configuration Utility\Array Management\Delete Array」畫面，選擇欲清除的磁碟陣列後，在「Delete Array」選項上按<Enter>鍵進入刪除畫面，接著將「Confirm」項目設為「Enabled」及「Yes」項目按<Enter>鍵(圖8)，即可刪除。



圖8

## 3-2 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後，您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

### A. 安裝作業系統

由於部份作業系統已內建SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，為確保系統效能及相容性，建議在安裝作業系統後，使用主機板光碟片「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式。若您要安裝的作業系統需另外在安裝過程中安裝SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，請參考下列步驟：

步驟一：

請將光碟片中「\BootDrv」路徑下的「Hw10」資料夾複製到USB隨身碟。

步驟二：

由作業系統的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當載入驅動程式的畫面出現時，請選擇「瀏覽」。

步驟三：

選擇USB隨身碟，並選擇RAID/AHCI驅動程式的位置：「\Hw10\RAID\X64」

步驟四：

當出現圖1的畫面後請選擇「AMD-RAID Bottom Device」驅動程式並按「下一步」載入，再選擇「AMD-RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

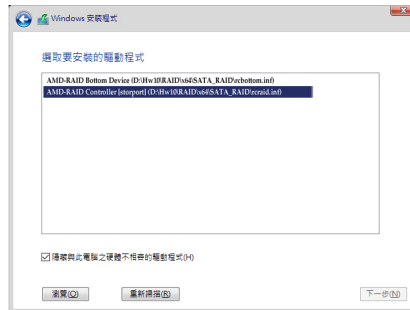


圖1

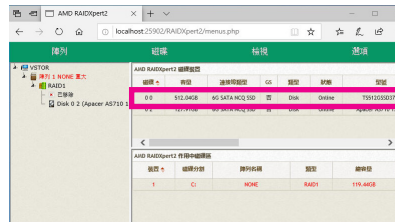
## B. 重建磁碟陣列

重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程，此功能只能在具備容錯能力的模式，例：RAID 1及RAID 10下使用，新的硬碟容量需大於或等於舊硬碟的容量。以下的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置，重建磁碟陣列。

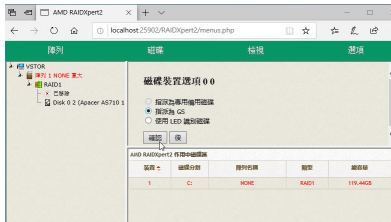
進入作業系統後，請先確認主機板驅動程式光碟片裡的晶片組及RAID驅動程式已經安裝，點選桌面上的「RAIDXpert2」管理工具圖示開啟RAID工具。



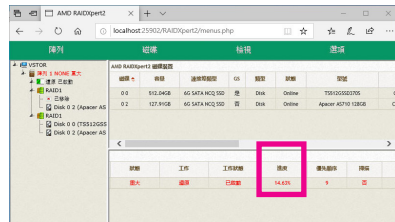
步驟一：  
輸入登入ID及密碼(預設值: admin)後，按「提交」進入「AMD RAIDXpert2」管理工具。



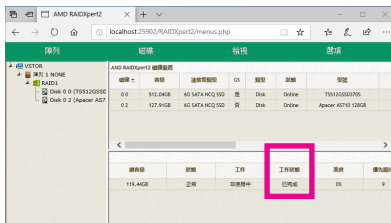
步驟二：  
在「磁碟裝置」區，在新加入的硬碟上點擊滑鼠左鍵兩下。



步驟三：  
在接下來跳出的畫面中選擇「指派為GS」，並且按「確認」。



步驟四：  
可在畫面下方的「磁碟作用區」選擇重建中的磁碟陣列(紅字表示)查詢重建進度。



步驟五：  
當工作狀態顯示「已完成」，即重建完成。




## 第四章 驅動程式安裝



- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，點選出現的「點選要針對此光碟執行的動作」訊息，接著選擇「執行Run.exe」（或進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe）。

### 4-1 Drivers & Software (驅動程式及應用軟體)

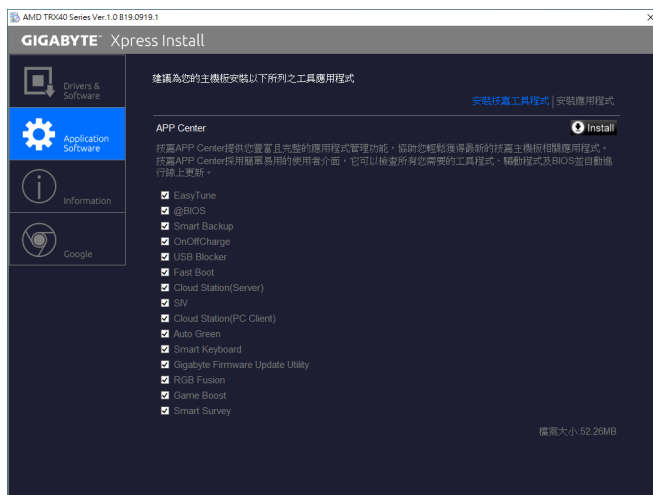
「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install」鍵，自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或按  Install 單獨安裝您所需要的驅動程式。



- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中，請忽略系統跳出的對話框 (如：「尋找新增硬體精靈」對話框)，否則可能會影響安裝程序的進行！
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。

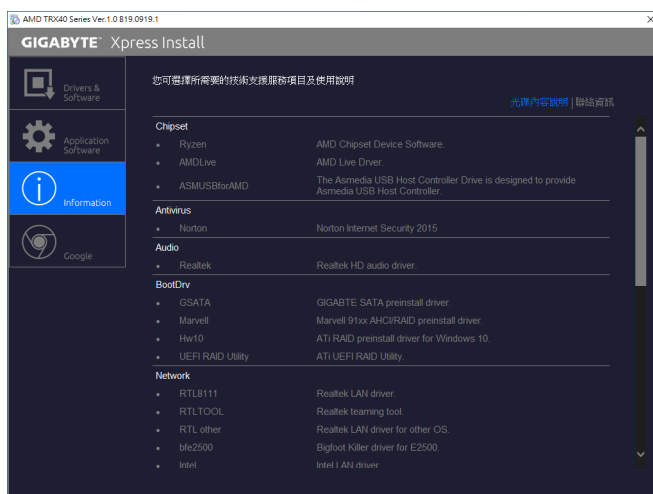
## 4-2 Application Software (軟體應用程式)

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體，您可以勾選所需要的項目並按 **Install** 鍵進行安裝。



## 4-3 Information (資訊清單)

此頁面顯示「光碟內容說明」提供此光碟內所有驅動程式的詳細資料，「聯絡資訊」提供台灣總公司的資訊，點選畫面上的網址，可連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球分公司的資訊。



## 第五章 獨特功能介紹

### 5-1 BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板提供DualBIOS™設計並支援Q-Flash Plus功能，提供您的電腦更多重的保護及穩定機制。

#### 何謂DualBIOS™？

即於主機板上建置兩顆實體BIOS，分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的狀態下，系統是由「主BIOS」開機，當系統的主BIOS損毀時，則會由「備份BIOS」接管，使系統維持正常運作。

#### 何謂Q-Flash Plus？

Q-Flash Plus提供您於系統關機(S5待機模式)狀態下更新BIOS，透過連接至特定連接埠的USB隨身碟，按下Q-Flash Plus按鈕即會啟動並載入資料修復。

#### 何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。

#### 何謂@BIOS™？

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS檔案，以更新主機板上的BIOS。

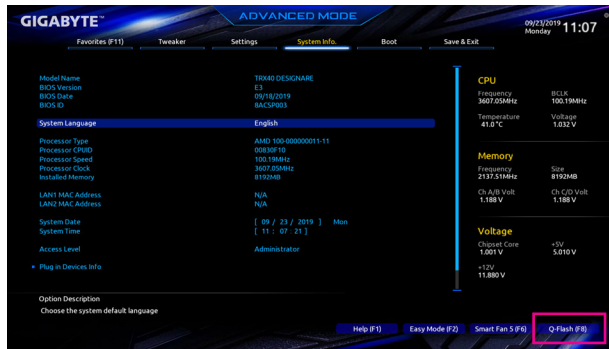
### 5-1-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

#### A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如：TRX40DESIGNARE.F1)儲存至USB隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面點選「Q-Flash」進入Q-Flash選單(或按<F8>鍵)。但如果您是將解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)



更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。



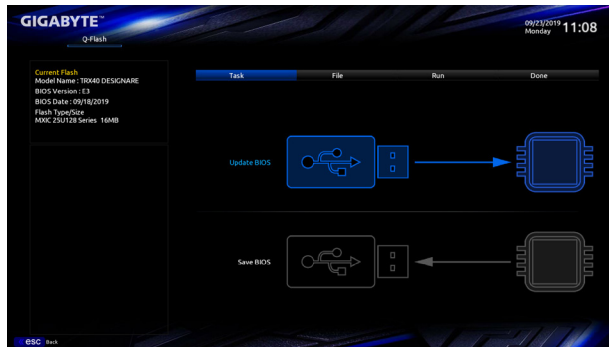
點選「Q-Flash(F8)」或由System Info./Q-Flash選項進入Q-Flash選單

## B. 更新BIOS

進入Q-Flash後，可利用鍵盤或滑鼠選擇所要執行的項目。請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後，選擇「Update BIOS」選項。



- 欲備份目前的BIOS檔案，請選擇「Save BIOS」。
- 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇您所要更新的BIOS檔案。



請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！



步驟二：

螢幕會顯示正在從USB隨身碟讀取BIOS檔案。此時會依據您要更新的BIOS檔案提供「Fast」快速和「Intact」完整，兩種更新方式，確認更新方式之後則開始更新BIOS，同時螢幕會顯示目前更新的進度。



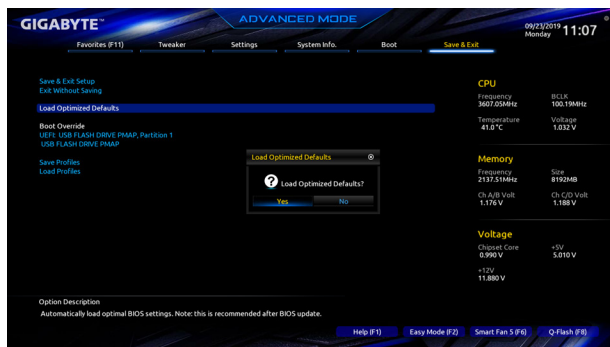
- 當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！
- 當開始更新BIOS時，請勿移除硬碟/USB隨身碟。

步驟三：

完成BIOS更新後，系統會自動重新開機。

步驟四：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Save & Exit」畫面，選擇「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。



選擇「Yes」載入預設值

步驟五：

選擇「Save & Exit Setup」按下<Enter>，選擇「Yes」儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

## 5-1-2 如何使用@BIOS更新BIOS


### A. 在開始更新BIOS之前...


1. 在Windows下，請先關閉所有的應用程式與常駐程式，以避免更新BIOS時發生不可預期的錯誤。
2. 在透過網路更新BIOS的過程中，網路連線絕對不能中斷(例如：斷電、關閉網路連線)或是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情形，易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
3. 如果因更新BIOS操作不當，導致BIOS損毀或系統無法使用時，技嘉將無法提供保固服務。




### B. @BIOS使用說明

#### 1. 透過網路更新BIOS：

 點選「Update from Server」，選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器，下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。

 如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時，請至技嘉網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，解壓縮檔案後，利用手動更新的方法來更新BIOS。


#### 2. 手動更新BIOS：


 點選「Update from File」，選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

#### 3. 儲存BIOS檔案：

 點選「Save to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

#### 4. 更換BIOS開機畫面：

 勾選「Face Wizard」的「更新圖檔至BIOS」，可將自行儲存的圖檔，透過Face-Wizard工具程式，選擇作為開機畫面，讓電腦開機時有專屬的圖片。勾選「備份BIOS內的現有圖檔」可將使用中的開機畫面備份。

 圖檔支援的格式如下：jpg、bmp、gif。

### C. 更新完成之後...

更新完成後請重新開機。



- 請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符，因為選錯型號而進行更新BIOS，會導致系統無法開機。
- 在更新BIOS的過程中，請勿關機或關閉電源，否則會導致BIOS損壞而使系統無法開機。

### 5-1-3 如何執行Q-Flash Plus

#### A. 在開始執行Q-Flash Plus之前，請照下列步驟依序進行：

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔，將BIOS檔案儲存至USB隨身碟中，並重新命名為「GIGABYTE.bin」。  
(請注意：所使用的USB隨身碟必須是FAT32檔案系統格式，且為USB 2.0規格。)
3. 將USB隨身碟連接至主機板後方的Q-Flash Plus連接埠。
4. 連接12V電源插座及主電源插座(若有兩個12V電源插座請擇一使用)，即可執行Q-Flash Plus。

#### B. 執行Q-Flash Plus

按下後窗的Q-Flash Plus按鈕，系統將自動尋找比對連接於Q-Flash Plus連接埠的BIOS檔案，同時Q-Flash Plus按鈕會開始閃爍(表示開始進行比對)。約等2~3分鐘，閃爍停止，代表BIOS更新結束。




- 執行Q-Flash Plus前，請確認系統於關機狀態(S5待機模式)。
- 若主機板上有配置BIOS切換器及SB切換器，在執行Q-Flash Plus前請先將其回復為預設值(BIOS\_SW：由主BIOS開機、SB：Dual BIOS)。
- 完成主BIOS更新後，系統會自動重新開機，由DualBIOS™進行備份BIOS的更新，完成後系統會再次重新開機，由主BIOS正常開機。
- 未安裝CPU下進行Q-Flash Plus，僅會完成主BIOS更新即結束並關機。

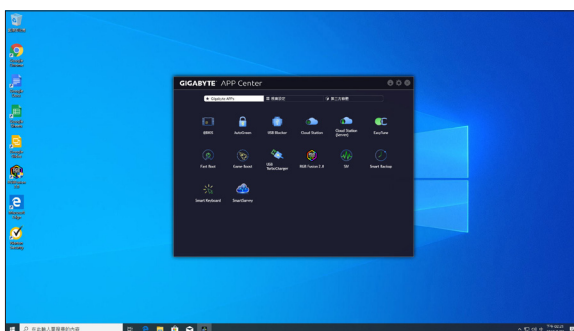
## 5-2 APP Center

技嘉APP Center提供您豐富且完整的應用程式管理功能，協助您輕鬆獲得最新的技嘉主機板相關工具程式<sup>(註)</sup>。技嘉APP Center採用簡單易用的使用者介面，您可以在APP Center直接執行所有技嘉工具程式，並可以透過線上檢查更新及下載所有工具程式、驅動程式及BIOS。

### 執行APP Center程式

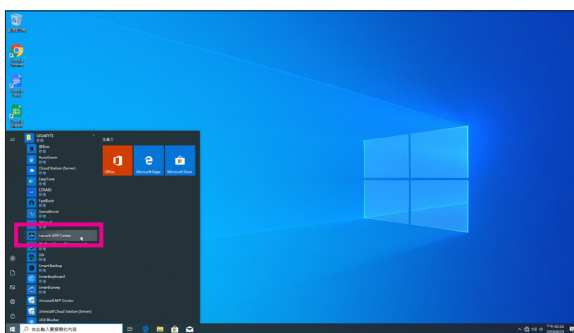
放入技嘉主機板驅動程式光碟片後，點選「Application Software\安裝技嘉工具程式」，安裝App Center及所勾選的工具程式，完成後請重新開機。

至「桌面」的通知區域點選App Center  圖示開啟App Center程式(圖一)。您可以在此點選要執行的技嘉工具程式，或是點選「線上更新」進行線上更新程式。



圖一

若關閉APP Center後，可至「開啟」畫面點選「Launch APP Center」圖示重新啟動(圖二)。



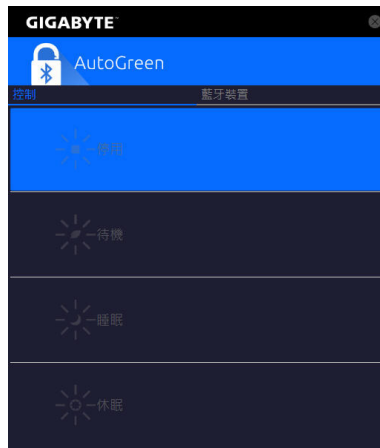
圖二

(註) APP Center支援的程式會因不同主機板而有所差異；各程式所支援的功能也會依主機板的規格而不同。

## 5-2-1 AutoGreen

AutoGreen<sup>(註)</sup>可以讓使用者經由智慧手機/平板裝置的藍牙功能與電腦連結，啟動系統節能功能。當裝置離開系統藍牙接收器的偵測範圍時，系統即會進入設定的節能模式。使用前請確認您智慧手機/平板裝置及電腦的藍牙功能已開啟。

### 使用介面介紹



#### 「控制」頁面說明：

在「控制」頁面，您可依個人的需求選擇系統節能模式。

按鈕	說明
停用	關閉此功能
待機	進入Power On Suspend模式
睡眠	進入Suspend to Disk模式
休眠	進入Suspend to RAM模式

#### 「藍牙裝置」頁面說明：

在「藍牙裝置」頁面，您可將智慧手機/平板裝置與系統的藍牙接收器進行配對。請按「更新」讓AutoGreen搜尋週圍的藍牙裝置，接著勾選欲配對的裝置，電腦及裝置的畫面各會出現一組密碼，要求您比較2組密碼是否相同，完成確認後即可配對成功。

(註) 如果您的手機已經被拿來與安裝AutoGreen的系統做配對，並且啟動AutoGreen的功能時，就不能再用來連接其他藍牙裝置。

## 5-2-2 Cloud Station

**Cloud Station** 技嘉Cloud Station (Server)包含了HomeCloud、GIGABYTE Remote、Remote OC及HotSpot等工具程式，可讓您的智慧手機、平板裝置及電腦透過無線或藍牙功能與該電腦進行通信、資源共享及系統控制等功能。Cloud Station則可與安裝Cloud Station (Server)的主電腦端進行檔案傳輸共享。

### 注意事項：

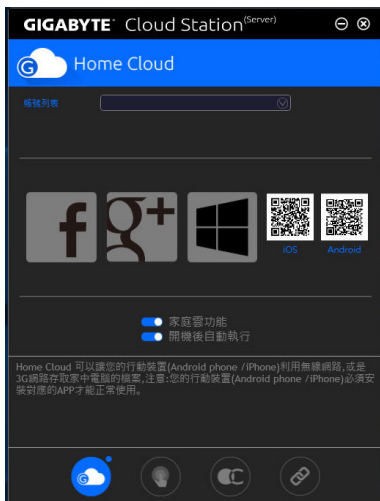
- 若要執行HomeCloud、GIGABYTE Remote及Remote OC，智慧手機/平板裝置需安裝「技嘉Cloud Station」應用程式(Android系統請至Google play，iOS系統請至App Store下載)<sup>(註一)</sup>
- 若要執行電腦間的HomeCloud檔案傳輸及共享，主電腦端需安裝Cloud Station (Server)，遠端電腦需安裝Cloud Station
- 智慧手機/平板裝置需具備Android 4.0以上或iOS 6版本以上作業系統
- 第一次啟動HomeCloud、GIGABYTE Remote及Remote OC時，請在HomeCloud頁面點選使用Google、Facebook或WindowsLive帳號登入，智慧手機、平板裝置與電腦需使用此相同帳號登入

### HomeCloud

HomeCloud可讓您進行智慧手機、平板裝置與電腦間的檔案<sup>(註二)</sup>上傳、下載及備份。

### 使用介面介紹

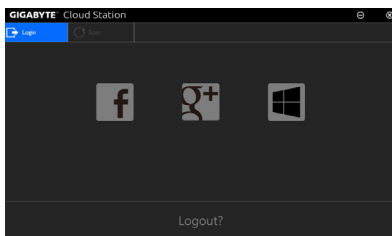
主電腦端：



(註一) 使用智慧手機/平板裝置掃描HomeCloud頁面的QR code，即可連結至App Store或Google Play下載「技嘉Cloud Station」應用程式

(註二) iOS系統檔案需為圖片或影片檔。

遠端電腦：



### 使用說明

步驟一：

在主電腦端開啟「HomeCloud」，請使用Google、Facebook或WindowsLive帳號登入或選擇「帳號列表」裡的帳號登入，並啟動「家庭雲功能」。如下次開機需自動啟動「家庭雲功能」，請啟動「開機後自動執行」。

步驟二：

在智慧手機、平板裝置或遠端電腦開啟「技嘉Cloud Station」應用程式，使用與主電腦端登入HomeCloud時相同的帳號登入，再點選「HomeCloud」功能。

主電腦端：

選項	說明
Account List	顯示目前登入的帳號
Remove	移除選取的帳號
Share Folder	顯示目前登入帳號的共用資料夾路徑
Open Folder	開啟目前登入帳號的共用資料夾

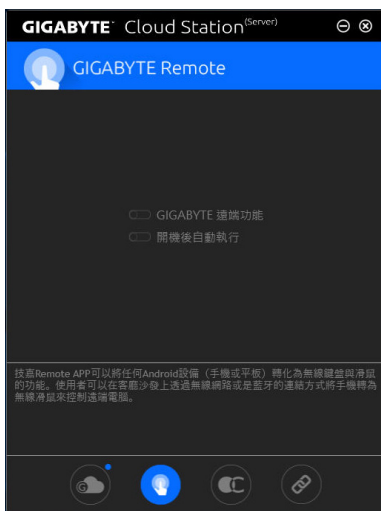
智慧手機/平板裝置/遠端電腦：

選項	說明
圖片檔案	檔案上傳：點選檔案夾，瀏覽並勾選檔案，再按「Menu」鍵並選擇「上傳選取的檔案」，將檔案上傳至電腦
音樂檔案	
影片檔案	檔案下載：點選檔案夾，再按「Menu」鍵點選「下載檔案」，可瀏覽並勾選檔案，將檔案下載至智慧手機/平板裝置
全部檔案	
通訊錄	點選檔案夾，再按「Menu」鍵可將其「備份到遠端電腦」、「由遠端電腦還原」、「檢視遠端的通訊錄」或「重新選擇電腦」
通話紀錄	

## GIGABYTE Remote

GIGABYTE Remote可以讓您遠端控制您的電腦，由智慧手機/平板裝置進行滑鼠、鍵盤及媒體 (Windows Media Player)的操作與輸入。

### 使用介面介紹



### 使用說明

#### 步驟一：

在主電腦端開啟「GIGABYTE Remote」並啟動「GIGABYTE遠端功能」，如下次開機需自動啟動「GIGABYTE遠端功能」，請啟動「開機後自動執行」。

#### 步驟二：

在智慧手機/平板裝置開啟「技嘉Cloud Station」應用程式，使用與主電腦端登入HomeCloud 時相同的帳號登入，尋找遠端電腦並與您的電腦進行配對，再點選「遠端控制」功能，即可進行以下遠端操作。

#### 智慧手機/平板裝置：

選項	說明
滑鼠	提供您遠端進行滑鼠的左鍵鎖定及左右鍵功能操作
鍵盤	提供您遠端進行鍵盤的操控，例如文字的輸入(點擊「即時輸入模式」並在下方輸入文字)或刪除
媒體	提供您對電腦正開啟中的Windows Media Player進行播放的遠端選擇與控制



## Remote OC

Remote OC可讓您遠端控制您的電腦，在智慧手機/平板裝置上進行電腦的超頻、系統調整、系統監測、Quick Boost、關閉或重新開啟電腦電源。

### 使用介面介紹



### 使用說明

#### 步驟一：

在主電腦端開啟「Remote OC」並啟動「遠端超頻功能」，如下次開機需自動啟動「遠端超頻功能」，請啟動「開機後自動執行」。

#### 步驟二：

在智慧手機/平板裝置開啟「技嘉Cloud Station」應用程式，使用與主電腦端登入HomeCloud時相同的帳號登入，再點選「遠端超頻」功能，即可進行以下遠端操作。

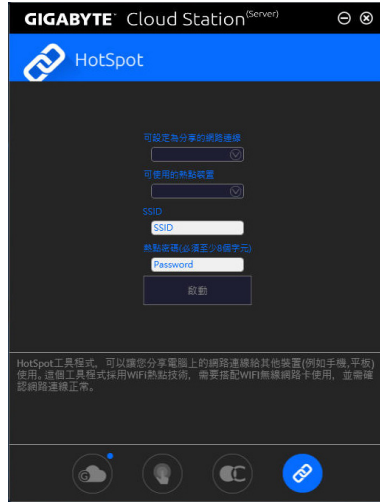
#### 智慧手機/平板裝置：

選項	說明
Tuner	提供您調整CPU/記憶體頻率及電壓值的功能
INFO	顯示系統資訊包含CPU、主機板及記憶體的說明
HW MONIT	提供系統溫度、電壓及風扇轉速相關資訊
QUICK BOOST	提供您3階段的自動系統效能調校選擇
CONTROL	提供您遠端重新啟動電腦或是關機

## HotSpot

Hotspot功能可以將您的電腦設定成一個虛擬的無線存取點，並且將網路連線能力分享給您其它的無線裝置。使用前請先確認您的電腦已連線至網際網路，並且已開啟Wi-Fi 功能。

### 使用介面介紹



### 使用說明

設定您的主電腦端：

以下為主要設定項目，設定完成後請按「啟動」。

- 可設定為分享的網路連線：  
在此清單選擇您所要分享已連線至網際網路的網路連線。
- 可使用的熱點裝置：  
為虛擬介面卡，當系統存在2張以上的WiFi卡時，就必須選擇其中一組來使用。
- SSID：  
虛擬無線存取點的代號，您可自行更改或是保留預設值。
- 熱點密碼(必須至少8個字元)：  
虛擬無線存取點的密碼，您可自行更改或是保留預設值(輸入的密碼必須包含至少8個字元而且該欄位不得空白)，若日後有無線裝置透過此網路連線上網時，就必須先輸入此密碼才有權限。

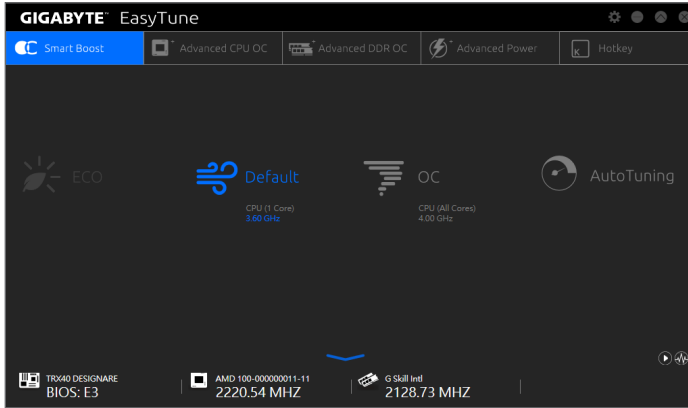
設定欲透過虛擬無線存取點上網的無線裝置：

若其它無線裝置想透過您電腦的虛擬無線存取點上網，請確認該裝置的Wi-Fi功能已經開啟，並瀏覽至查看可用連線的畫面，選取您電腦的虛擬存取點並輸入密碼即可完成。

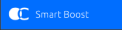
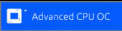

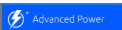
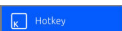
## 5-2-3 EasyTune

技嘉EasyTune提供您一個簡易及方便的系統調校與超頻的使用介面，讓您可以輕鬆在作業系統下藉由EasyTune進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。

### 使用介面介紹



### 標籤頁說明

標籤頁	說明
	「Smart Boost」標籤頁提供您不同階段的CPU頻率作選擇進而達到不同的效能。完成設定之後，請重新開機使設定生效。
	「Advanced CPU OC」標籤頁提供您調整CPU基頻、顯示晶片時脈及電壓。您可以將完成的設定儲存為設定檔(Profile)，最多可設定兩組。
	「Advanced DDR OC」標籤頁提供您調整記憶體頻率。
	「Advanced Power」標籤頁提供您調整電壓。
	「HotKey」標籤頁提供您開啟設定檔(Profile)的快速功能鍵。



EasyTune所提供的功能會因不同主機板及CPU而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。

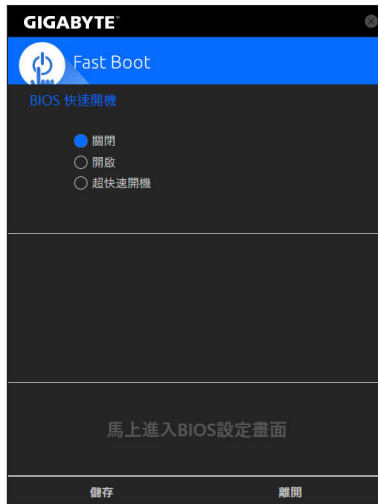


不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解EasyTune的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

## 5-2-4 Fast Boot

技嘉Fast Boot 提供簡單易用的圖形用戶界面，讓您可以在作業系統中啟動或變更BIOS設定程式「Fast Boot」選項的設定。

### 使用介面介紹



### 使用說明

- **BIOS快速開機：**

此選項與BIOS設定程式中「Fast Boot」選項一致<sup>(註)</sup>。提供您是否啟動快速開機功能以縮短進入作業系統的時間。

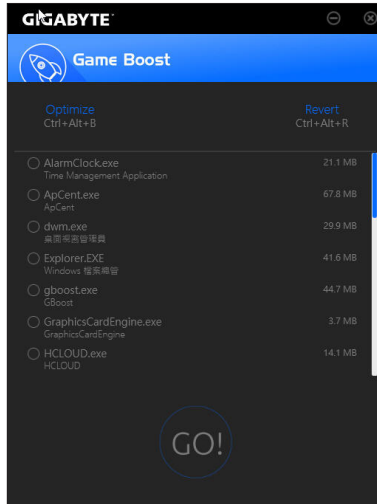
設定完成請按「儲存」再按「離開」，下次開機將執行所設定的模式。按下「馬上進入BIOS設定畫面」按鈕，系統將立刻重新開機，並進入BIOS設定程式。

(註) 功能說明請參考第二章「BIOS組態設定」。

## 5-2-5 Game Boost

提供您可以在遊戲環境下彈性調整作業程式，減少其他作業程式的負載、釋放記憶體，提供最佳化遊戲平台與效能。

### 使用介面介紹



### 使用說明

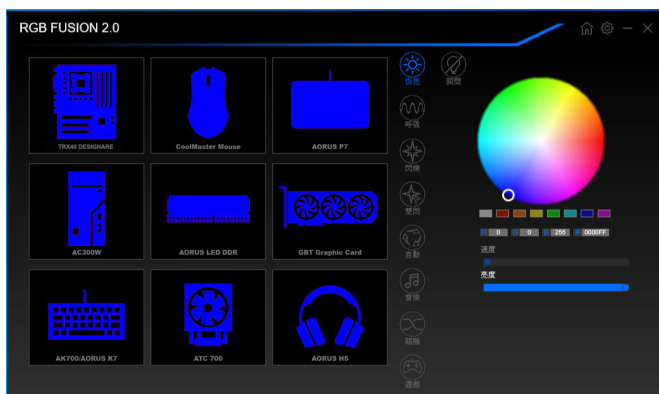
可於頁面自行點選欲減少的作業程式，再按「Go」即可完成系統優化，按下「Revert」即可讓電腦回復至遊戲環境前的狀態，並提供以下兩個快速鍵：

- **Optimize(Ctrl+Alt+B)**：自動最佳化遊戲平台及效能。
- **Revert(Ctrl+Alt+R)**：回復至遊戲環境前狀態。



## 5-2-6 RGB Fusion

提供您在作業系統中啟動或變更所選取設備的LED顯示設定。(註一)

### 使用介面介紹



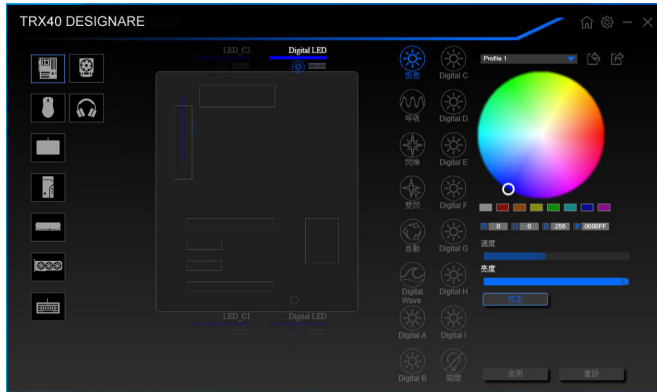
### 使用說明

- 右上角圖示：提供您返回主畫面選單列表。  
右上角圖示：提供您連結手持裝置的技嘉RGB Fusion APP。(註二)
- 點擊圖示選取要進行變更的設備，可於畫面右側自訂LED燈光顏色及選取各種顯示模式：

恆亮	LED燈光以單色恆亮模式呈現。
呼吸	LED燈光以慢速同步淡入淡出的模式呈現。
閃爍	LED燈光以快速同步淡入淡出的模式呈現。
雙閃	LED燈光以交錯速度閃爍的模式呈現。
自動	LED燈光以多彩輪播模式呈現。
音樂	LED燈光依據電腦音效輸出連動進行變化。
隨機	LED燈光以隨機快速閃爍的模式呈現。
波浪	LED燈光會以多彩漸變的模式呈現。
遊戲	配合遊戲實境，令設備的LED燈光與遊戲內的行動同步。
關閉	關閉LED燈光。

(註一) RGB Fusion會自動搜尋具備LED功能的設備，並顯示在列表中。

(註二) 請至App Store或Google Play下載「RGB Fusion」應用程式。



- 主機板各區域與數位燈條控制選項，請點選主機板設備以進行變更。<sup>(註)</sup>

點擊圖示選取要進行變更的區域，可於畫面右側自訂LED燈光顏色及選取各種顯示模式：

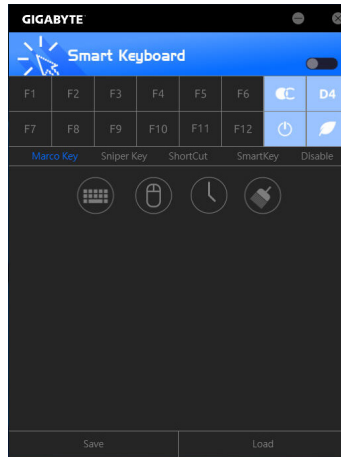
恆亮	LED燈光以單色恆亮模式呈現。
呼吸	LED燈光以慢速同步淡入淡出的模式呈現。
閃爍	LED燈光以快速同步淡入淡出的模式呈現。
雙閃	LED燈光以交錯速度閃爍的模式呈現。
自動	LED燈光以多彩輪播模式呈現。
Digital Wave	裝甲/數位燈條的LED燈光會以多彩漸變的模式呈現。
Digital A~I模式	多種數位模式於裝甲/數位燈條呈現。
關閉	關閉所選區域的LED燈光。

(註) 可選擇的區域/模式/顏色會因不同主機板的規格而有所差異。

## 5-2-7 Smart Keyboard

技嘉Smart Keyboard提供您設定F1~F12快速鍵指令、設定滑鼠靈敏度、取代的文字、密碼、開啟檔案或應用程式，優化鍵盤和滑鼠功能，達到快速輸入指定的效果。

### 使用介面介紹



### 使用說明

點選設定F1~F12快速鍵指令，啟動或設定以下功能：

- **Marco Key：**  
設定取代的鍵盤按鍵、滑鼠座標、時間延遲功能。
- **Sniper Key：**  
靈活運用Sniper Key，可在狙擊狀態中切換滑鼠靈敏度，穩定狙擊準度。
- **Smart Cut：**  
設定開啟檔案或應用程式的捷徑。
- **Smart Key：**  
提供您自行輸入要取代的文字或密碼。
- **Disable：**  
提供您自訂關閉某些鍵盤按鍵的功能。

設定完成請按右上角的「啟動鍵盤監控功能」。

- **Save：**  
提供您將目前設定值存成一個設定檔
- **Load：**  
提供您載入之前已儲存的設定檔。

(註) 若Smart Keyboard違反了遊戲的用戶許可協議，建議關閉此功能。



## 5-2-8 Smart Backup

Smart Backup 可以讓您每個小時自動將所選擇的硬碟分割區備份成一個系統映像檔，並且在需要的時候使用這些映像檔還原您的系統或檔案。



「Smart Backup」主畫面：

按鈕	說明
設定	選擇備份來源分割區及目的地分割區
開始	建立USB修復磁碟
立即備份	馬上執行備份動作
檔案還原...	使用映像檔還原您的檔案
系統還原...	使用映像檔還原您的系統



- 僅支援NTFS 檔案系統。
- 初次使用Smart Backup時，需先至「設定」選擇備份目的地分割區。
- 「立即備份」功能需在登入Windows作業系統10分鐘後才能使用。
- 勾選「開機後自動執行」可以在下次開機時自動執行Smart backup程式。

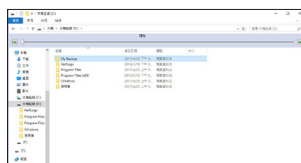


製作備份：

點擊主畫面的「設定」鈕。在「設定」對話框出現後，指定您的備份來源及目的地分割區並按「確定」。初次備份將在設定完成10分鐘後開始執行，之後每小時自動執行一次備份。請注意，系統碟裡的所有分割區將被預設為備份來源，且備份目的地分割區和來源分割區不能為同一個。

網路備份：

若是要將備份檔儲存至網路，請選擇「儲存於網路」。請先確認存放備份檔的主機和你的電腦皆處於相同的網域中。選擇網路儲存位置後再輸入使用者名稱及密碼，再依畫面指示完成設定。



還原檔案：

點擊主畫面的「檔案還原」鈕。在接下來跳出的視窗中使用上方的時間軸選擇一個之前備份的時間點，右方的窗格將顯示備份目的地碟裡的分割區備份檔(位於「My Backup」資料夾中)，選擇您想要回復的檔案並將它複製至別處。



## 使用Smart Backup還原您的系統：

步驟：

1. 點擊主畫面的「系統還原」鈕。
2. 選擇存放備份檔的位置。
3. 使用時間軸選擇之前的備份時間點。
4. 選擇在該時間點所製作的分割區備份，並按下「還原」。
5. 確認您是否要立刻執行系統還原動作或是稍候再執行。若選擇立刻執行，系統將立即重新開機並且進入Windows還原環境，再依照畫面指示進行系統還原。

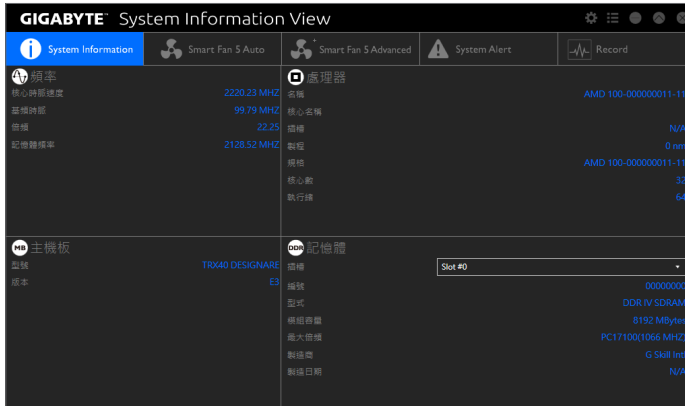


所有的檔案及程式將會被刪除並取代成您所選擇的備份檔裡的資料，若需要請在還原前複製您的資料。


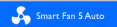
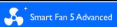
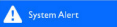


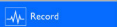
## 5-2-9 System Information Viewer

技嘉System Information Viewer提供您在作業系統中即可監控及調校風扇轉速。此外更可將CPU、記憶體等系統資訊顯示於桌面，方便您隨時查看系統狀況。

### 使用介面介紹



### 標籤頁說明

標籤頁	說明
 System Information	「System Information」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
	「Smart Fan 5 Auto」標籤頁提供您選擇智慧風扇的運作模式。
	「Smart Fan 5 Advanced」標籤頁提供您調整智慧風扇的轉速。風扇會依據溫度調整轉速，您可以在「Smart Fan」調整溫度與風扇的工作比率；「RPM Fixed Mode」則可以選擇固定風扇轉速。按下「校正」按鈕可以測試風扇特性並列出對照表；按下「重置」按鈕，則可以回復至前次套用的設定。
	「System Alert」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警告溫度/風扇轉速的功能。  供您選取在簡易模式下顯示的資訊項目(預設為所有項目皆顯示)；點選  可開啟提醒通知，選取後按下「套用」即可執行。
	「Record」標籤頁提供您記錄系統電壓、溫度、風扇以及噪音的運作變化。須注意，在記錄過程中若離開此標籤頁，程式將停止記錄功能。

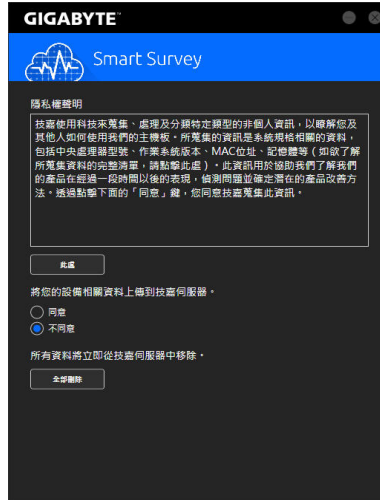


若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。

## 5-2-10 Smart Survey

技嘉Smart Survey用來蒐集、處理及分類特定類型的非個人資訊，以瞭解您及其他人如何使用我們的主機板。所蒐集的資訊是系統規格相關的資料，包括中央處理器型號、作業系統版本、MAC位址、記憶體等。此資訊用於協助我們了解技嘉的產品在經過一段時間以後的表現，偵測問題並確定潛在的產品改善方法。

### 使用介面介紹



### 使用說明

- 點擊「此處」：  
可查看所蒐集資料的完整清單。
- 資料上傳：  
選擇「同意」技嘉蒐集並上傳您的相關資料；選擇「不同意」Smart Survey將不會蒐集任何資訊。
- 點擊「全部刪除」：  
所有資料將會立即從技嘉伺服器中移除。

## 5-2-11 USB Blocker

技嘉USB Blocker提供簡單易用的圖形用戶界面，讓您阻止特定的USB設備類型在您的電腦上運作，被封鎖的設備將被作業系統所忽略。

### 使用介面介紹



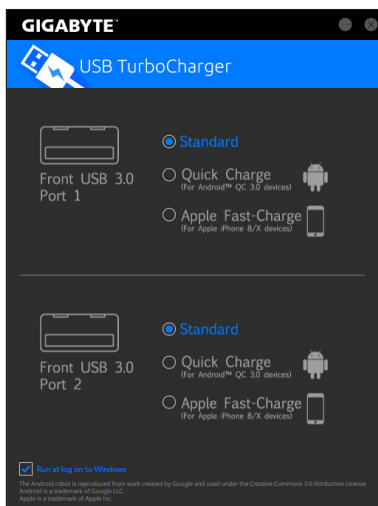
### 使用說明

選擇您想阻擋或解除封鎖的USB設備類型，雙擊滑鼠左鍵變更「阻擋」或「不阻擋」狀態，按「OK」後在跳出的視窗輸入密碼後再按「OK」即可。

## 5-2-12 USB TurboCharger

技嘉USB TurboCharger支援Apple以及Android™ QC 3.0智慧手機/平板裝置的快充技術<sup>(註一)</sup>，可搭配相對應的USB 3.2 Gen 1 Type A連接埠，並選擇各裝置所需模式以進行快充。

### 使用介面介紹



### 使用說明

各連接埠的快充功能表現將會視所連接的裝置類型而定，請依下列表格選擇適用的組合方式：

	Apple	Android™ QC 3.0
<b>Standard</b>	USB 3.2 Gen 1連接埠	USB 3.2 Gen 1連接埠
<b>Quick Charge</b> <sup>(註二)</sup>	✓ * 最高提供10瓦(W)輸出功率	✓ * 最高提供18瓦(W)輸出功率
<b>Apple Fast Charge</b> <sup>(註三)</sup>	✓ * 最高提供15瓦(W)輸出功率	✗

✓：支援快充，✗：不支援快充。



在S3/S4下，Quick Charge及Apple Fast-Charge模式僅支援5V的充電協定，兩個連接埠提供最高總輸出功率共10瓦(W)，且不支援電源管理事件喚醒功能。

(註一) 支援的快充協定包含：Apple and Samsung® divider charging profile at 5V@2.4A and 5V@2A；Qualcomm® Quick Charge 3.0™ at 3.6V~12V (QC3.0)，backward compatible Quick Charge 2.0™ at 5V/9V/12V (QC2.0)；Battery Charging Specification v1.2 DCP 5V@1.5A。

(註二) 此模式下無檔案傳輸功能。

(註三) 若連接Apple iPhone 8 / iPhone 8 plus / iPhone X，建議您使用此模式以達到最佳表現。

## 第六章 附錄

### 6-1 音效輸入/輸出設定介紹

當您將隨貨附贈的驅動程式安裝完成之後，確認電腦的網路連接情況正常，系統將會自動從 Microsoft Store 安裝音效軟體。音效軟體安裝完成請重新開機。

#### 6-1-1 2/4/5.1/7.1聲道介紹

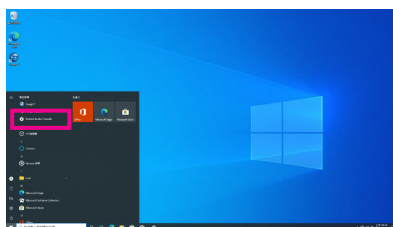
本主機板提供五個音源插座，可支援2/4/5.1/7.1聲道，五個音源插座定義的預設值如右圖。若要連接側喇叭，需經由音效軟體將音源輸入設定為側喇叭功能。



#### A. 喇叭連接與設定

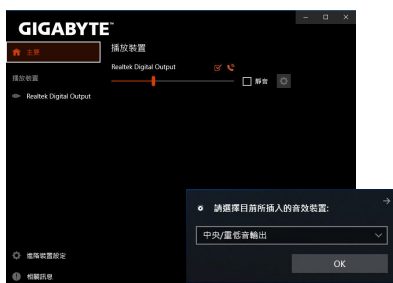
步驟一：

請至開始功能表點選「Realtek Audio Console」。有關喇叭連接請參考第一章「硬體安裝」-「後方裝置插座介紹」的說明。



步驟二：

連接音效裝置至音源輸出插孔，畫面會立即顯示「請選擇目前所插入的音效裝置」對話框，請依目前所插入的音效裝置來選擇，並按「OK」。



步驟三：

選擇「喇叭」標籤頁。依據您欲設定的喇叭組態在「喇叭組態」選單裡選擇「雙聲道喇叭」、「四聲道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1喇叭」即可完成設定。



## B. 音效設定

您可以在「喇叭」標籤頁選擇所需要的環境設定。

## C. 啟動Smart Headphone Amp功能


Smart Headphone Amp功能可自動偵測您頭戴式音效裝置的阻抗，不論您用的是一般耳塞式耳機或高檔電競耳機，都可以提供最佳的音效動態特性。若要啟動SmartHeadphoneAmp功能，請先將頭戴式音效裝置接至機殼後方面板的音效輸出孔位後，至「喇叭」標籤頁。將「Smart Headphone Amp」功能，請設為開啟狀態。下方的「耳機功率」功能可讓您自行調整耳機輸出音量，避免音量過大/過低。

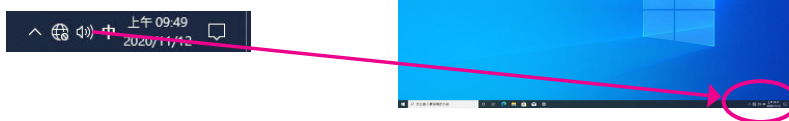


### \* 耳機輸出設定

當您使用機殼後方或是前面板的耳機輸出插孔時，建議您參考下列說明確認輸出裝置設定是否正確。

步驟一：

請至通知區域找到圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「開啟音效設定」。



步驟二：

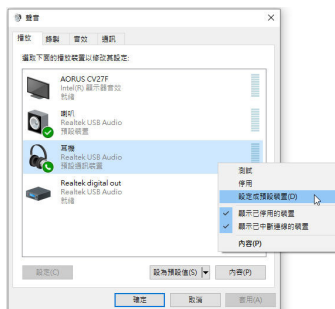
選擇「聲音控制台」設定。





步驟三：

確認您目前輸出裝置為預設的播放裝置。連接至機殼後方音效輸出插孔時請在「喇叭」項目按右鍵選擇「設定成預設裝置」。前面板的音效輸出插孔請在「耳機」項目按右鍵。

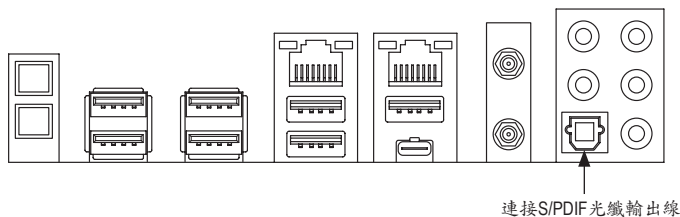


## 6-1-2 S/PDIF輸出設定

為了充份發揮音效功能，可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼，以得到最佳之音效。

### 1. 連接S/PDIF輸出線：

您可以依據下圖連接S/PDIF光纖輸出線至外部解碼器，即可輸出S/PDIF數位音效訊號。



### 2. S/PDIF音效輸出設定：

請至「Realtek Digital Output」主畫面裡的「預設格式」選擇輸出取樣頻率。

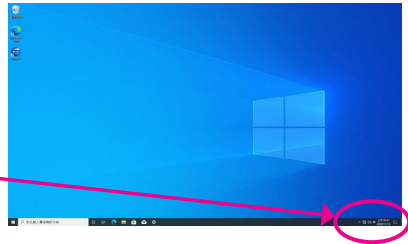


### 6-1-3 立體聲混音功能

以下步驟說明如何開啟立體聲混音功能(例如:當您要錄製電腦播放的音效時,請先開啟此功能)。

步驟一:

請至通知區域找到  圖示,在此圖示點擊右鍵,選擇「開啟音效設定」。



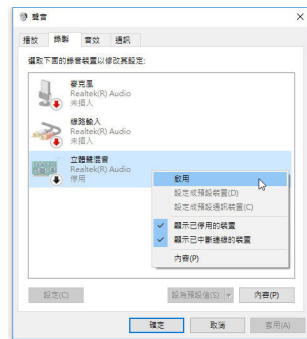
步驟二:

選擇「聲音控制台」設定。



步驟三:

點擊「錄製」標籤頁,在「立體聲混音」選項按右鍵選擇「啟用」,並將其設為預設裝置。(若沒有看到,請在標籤頁空白處按右鍵選擇「顯示已停用的裝置」。)



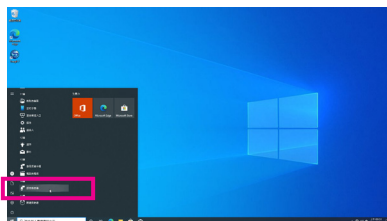
步驟四：

接下來您即可進入音效軟體設定立體聲混音相關選項。並且可使用「語音錄音機」來錄製音效。





### 6-1-4 語音錄音機使用介紹

錄音裝置設定完成後，欲開啟錄音機，請至開始功能表尋找「語音錄音機」。



#### A. 錄製音效

1. 若要開始錄音，請按一下「錄製」圖示 。
2. 若要停止錄製，請按一下「停止錄音」圖示 。

#### B. 播放音效

錄音完成後，錄音檔會被儲存至「文件>錄音」資料夾，錄音檔檔案格式為MPEG-4 (.m4a)。您可以使用支援音效檔案格式的數位媒體播放程式上播放您的錄音檔。

## 6-1-5 DTS:X® Ultra 介紹

DTS:X® Ultra技術讓您聽見更多的細節！它可提升玩遊戲、看電影、使用AR和VR時的耳機及喇叭體驗，並且提供進階音效解決方案讓聲音環繞在您的週圍，進而將遊戲過程提升到新的境界。它支援Windows空間音效功能，主要特色包含：

- **逼真的3D音效**  
DTS最新的空間音效渲染技術，可在耳機和喇叭上提供逼真的3D立體感。
- **更真實的電腦音效**  
DTS:X解碼技術讓聲音自然的呈現在現實生活中。
- **原音重現、更顯自然**  
喇叭和耳機調校功能保留了最真實的音訊感受。

### A. 使用DTS:X Ultra 功能

步驟一：

當您將隨貨附贈的驅動程式安裝完成之後，確認電腦的網路連接情況正常，系統將會自動從Microsoft Store安裝DTS:X Ultra。安裝完成請重新開機。

步驟二：


連接音效裝置至音源插孔後請至開始功能表點選「DTS:X Ultra」。「內容模式」主選單讓您可選擇音樂、語言、電影等音場模式或依遊戲類型選擇戰略、RPG、射擊等遊戲模式。也可以至「定制音訊」選單依偏好創建個人化音訊模式，供日後使用。



## B. 使用DTS Sound Unbound 功能

### 安裝DTS Sound Unbound

步驟一：

確認電腦的網路連接情況正常並且將耳機連接至前窗音源輸出插座後，請至通知區域找到  圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「空間音效\DTS Sound Unbound」。

步驟二：

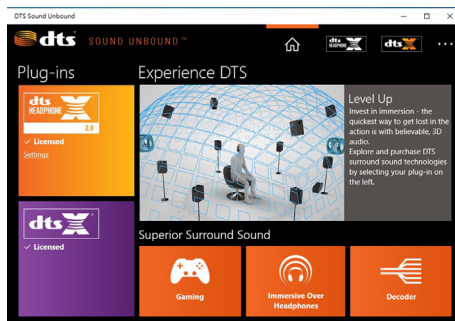
系統將連接至Microsoft Store，待DTS Sound Unbound 應用程式出現後，點擊「取得」並依畫面指示完成安裝。

步驟三：

安裝完成，請點擊「啟動」，在「End User License Agreement」畫面確認完成，並重新開機。

步驟四：

請至開始功能表點選開啟「DTS: Sound Unbound」，「DTS: Sound Unbound」可提供您進行DTS Headphone:X 及DTS:X 兩個主要功能之設定。



## 6-2 疑難排解

### 6-2-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援\問題集」，查詢更多主機板常見問題集。

Q：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

A：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

Q：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

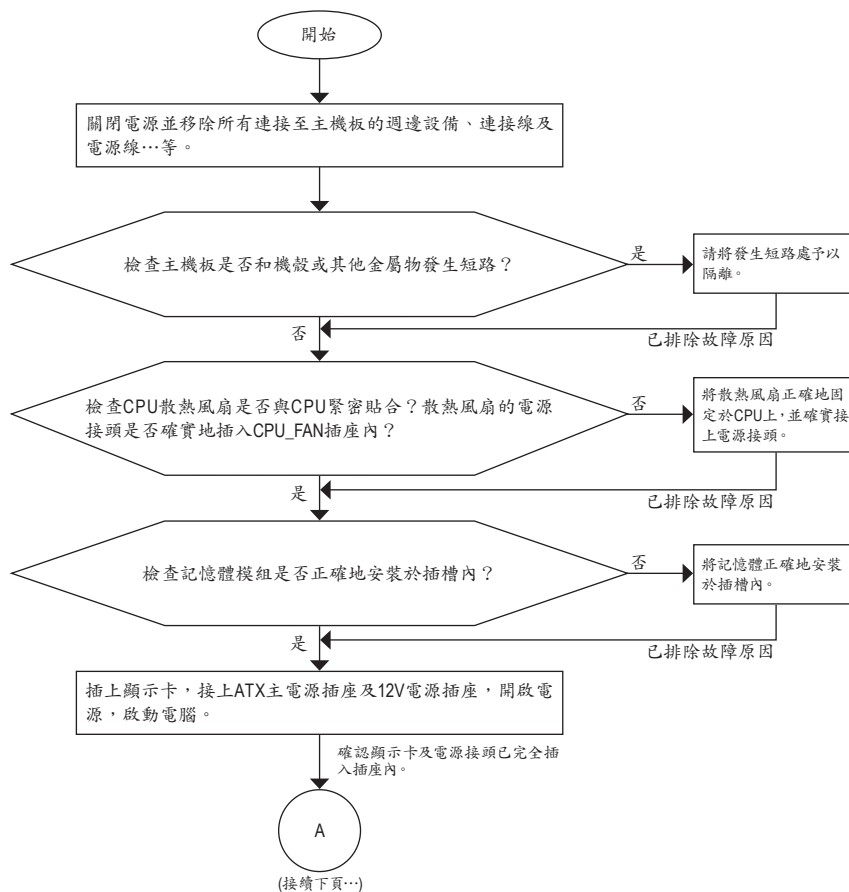
A：如果您的主機板上有清除CMOS資料按鈕，請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並拔除電源線)。如果您的主機板上有清除CMOS資料針腳，請參考第一章的說明，將針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此針腳/按鈕，請參考第一章－「電池」的說明，可以暫時將主機板上的電池拔起，停止供應CMOS電力，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。

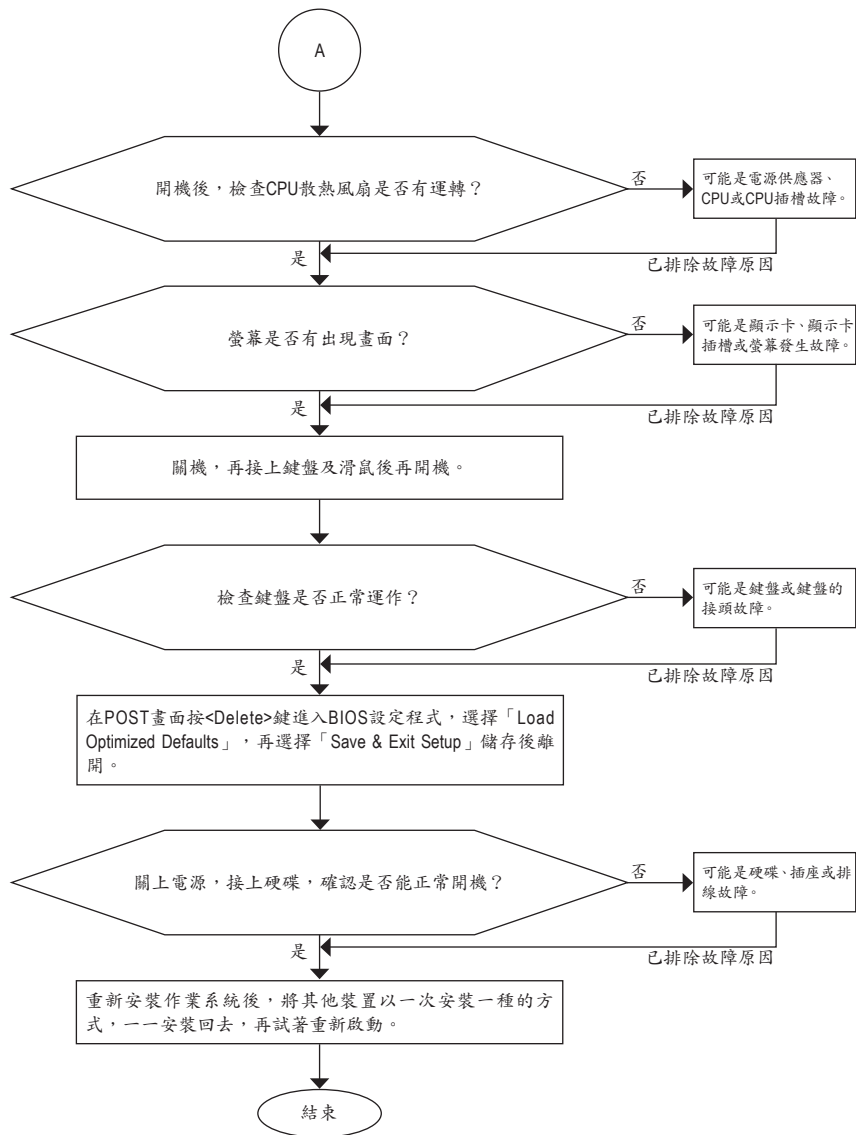
Q：為什麼我已經把喇叭開的很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

A：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

## 6-2-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題，可以參考下列步驟，試著將問題排除。





如果上述說明還無法解決您的問題，請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至技嘉網站「支援\技術支援」填寫您的問題，我們的客服人員將會儘速回覆。



## 6-3 除錯燈號代碼說明

### 一般開機

代碼	說明
10	PEI Core is started.
11	Pre-memory CPU initialization is started.
12~14	Reserved.
15	Pre-memory North-Bridge initialization is started.
16~18	Reserved.
19	Pre-memory South-Bridge initialization is started.
1A~2A	Reserved.
2B~2F	Memory initialization.
31	Memory installed.
32~36	CPU PEI initialization.
37~3A	IOH PEI initialization.
3B~3E	PCH PEI initialization.
3F~4F	Reserved.
60	DXE Core is started.
61	NVRAM initialization.
62	Installation of the PCH runtime services.
63~67	CPU DXE initialization is started.
68	PCI host bridge initialization is started.
69	IOH DXE initialization.
6A	IOH SMM initialization.
6B~6F	Reserved.
70	PCH DXE initialization.
71	PCH SMM initialization.
72	PCH devices initialization.
73~77	PCH DXE initialization (PCH module specific).
78	ACPI Core initialization.
79	CSM initialization is started.
7A~7F	Reserved for AMI use.
80~8F	Reserved for OEM use (OEM DXE initialization codes).
90	Phase transfer to BDS (Boot Device Selection) from DXE.
91	Issue event to connect drivers.

代碼	說明
92	PCI Bus initialization is started.
93	PCI Bus hot plug initialization.
94	PCI Bus enumeration for detecting how many resources are requested.
95	Check PCI device requested resources.
96	Assign PCI device resources.
97	Console Output devices connect (ex. Monitor is lighted).
98	Console input devices connect (ex. PS2/USB keyboard/mouse are activated).
99	Super IO initialization.
9A	USB initialization is started.
9B	Issue reset during USB initialization process.
9C	Detect and install all currently connected USB devices.
9D	Activated all currently connected USB devices.
9E~9F	Reserved.
A0	IDE initialization is started.
A1	Issue reset during IDE initialization process.
A2	Detect and install all currently connected IDE devices.
A3	Activated all currently connected IDE devices.
A4	SCSI initialization is started.
A5	Issue reset during SCSI initialization process.
A6	Detect and install all currently connected SCSI devices.
A7	Activated all currently connected SCSI devices.
A8	Verify password if needed.
A9	BIOS Setup is started.
AA	Reserved.
AB	Wait user command in BIOS Setup.
AC	Reserved.
AD	Issue Ready To Boot event for OS Boot.
AE	Boot to Legacy OS.
AF	Exit Boot Services.
B0	Runtime AP installation begins.
B1	Runtime AP installation ends.
B2	Legacy Option ROM initialization.
B3	System reset if needed.

代碼	說明
B4	USB device hot plug-in.
B5	PCI device hot plug.
B6	Clean-up of NVRAM.
B7	Reconfigure NVRAM settings.
B8~BF	Reserved.
C0~CF	Reserved.

### S3 喚醒

代碼	說明
E0	S3 Resume is started (called from DXE IPL).
E1	Fill boot script data for S3 resume.
E2	Initializes VGA for S3 resume.
E3	OS S3 wake vector call.

### 復原

代碼	說明
F0	Recovery mode will be triggered due to invalid firmware volume detection.
F1	Recovery mode will be triggered by user decision.
F2	Recovery is started.
F3	Recovery firmware image is found.
F4	Recovery firmware image is loaded.
F5~F7	Reserved for future AMI progress codes.

### 錯誤

代碼	說明
50~55	Memory initialization error occurs.
56	Invalid CPU type or speed.
57	CPU mismatch.
58	CPU self test failed or possible CPU cache error.
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed.
5A	Internal CPU error.
5B	Reset PPI is failed.
5C~5F	Reserved.
D0	CPU initialization error.
D1	IOH initialization error.

代碼	說明
D2	PCH initialization error.
D3	Some of the Architectural Protocols are not available.
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources.
D5	No Space for Legacy Option ROM initialization.
D6	No Console Output Devices are found.
D7	No Console Input Devices are found.
D8	It is an invalid password.
D9~DA	Can't load Boot Option.
DB	Flash update is failed.
DC	Reset protocol is failed.
DE~DF	Reserved.
E8	S3 resume is failed.
E9	S3 Resume PPI is not found.
EA	S3 Resume Boot Script is invalid.
EB	S3 OS Wake call is failed.
EC~EF	Reserved.
F8	Recovery PPI is invalid.
F9	Recovery capsule is not found.
FA	Invalid recovery capsule.
FB~FF	Reserved.

# Regulatory Notices

## United States of America, Federal Communications Commission Statement

### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**  
Trade Name: **GIGABYTE**  
Model Number: **TRX40 DESIGNARE**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**  
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748  
Tel.: 1-626-854-9338  
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

#### FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.  
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The Intel PRO/Wireless 5000 LAN products meet the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

#### Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

#### Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

#### Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

#### Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

#### Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

#### Canada, Canada-Industry Notice:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujéti aux deux conditions suivantes:

- (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
- (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Caution:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

**Attention:** l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable. dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

#### European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

**European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**  
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

#### European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

#### WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

#### End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

#### Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

#### European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

#### CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

#### CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/UE y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

#### CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

#### Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

#### ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

#### EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállítási időpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kíszfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/UE és 2015/863.

#### Δήλωση συμμόρφωσης EE

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

**European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15-5.35 GHz is for indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR	UK			

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation SAS  
Wireless module model name: AX200NGW

**Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：**

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。

**Korea KCC NCC Wireless Statement:**









5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

**Japan Wireless Statement:**

5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯：屋内のみの使用。

**Wireless module country approvals:**

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation  
Wireless module model name: AX200NGW

United States: FCC: PD9AX200NG	India: ETA-SD-20190501112	Pakistan: Approved by PTA 9.9211/2019	South Korea:  R-C-INT-AX200NGW <small>1.이 호명: INTEL CORPORATION 2.이 기기의 무선인증정보: 해당 주파력 무선기기 (무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX200NGW 3.인증일자: 2019/09/03 4.제조사/제조국: Intel Corporation/China</small>
Canada: IC: 1000M-AX200NG	Japan:  R 003-190022 T D190021003 5.15~5.35GHz 屋内限定 5.15~5.35GHz indoor use only	Qatar: CSA/SM/2019/R-7710	
Australia: 	Jordan: TRC/SS/2019/122	Serbia:  H011.19	Ukraine:  UA.TR.028
Belarus: 	Mexico: RCPINAX19-0480	Singapore: Complies with IMDA standards DB 02941	
China: CMIT ID: 2019AJ2274(M)	Oman: Applicant number: D080001 Approval number: TRA/TA-R/7494/19	Taiwan:  CCAH19LP1280T3	
Europe: 			

### 限用物質含有情況標示聲明書

#### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：主機板 Equipment name		型號（型式）：TRX40 DESIGNARE Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
結構件及風扇 Mechanical parts and Fan	—	○	○	○	○	○
晶片及其他主動零件 Chip and other Active components	—	○	○	○	○	○
連接器 Connectors	—	○	○	○	○	○
被動電子元件 Passive Components	—	○	○	○	○	○
焊接金屬 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊劑, 散熱膏, 標籤及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consum- able Materials	○	○	○	○	○	○
外部信號連接頭及線材 External signal connector and cables	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						



## 技嘉產品台灣地區保固共同條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
2. 特價品、整新品、二手商品、庫存品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準，超出保固範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各服務中心。
3. 產品之保固：以保證書記載與官網公告為準。
4. 代理商或經銷商提供之保固，由其負責，不得據以轉嫁本公司承受。
5. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固與售後服務。若有維修需求，請洽原購買店家協助處理。

※ 產品序號識別：

產品序號：4719331803056SN080500084640

出廠日期：西元2008年第05週出廠



6. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。
7. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司(經銷商)更換新品。
8. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如因包裝不當，導致損壞，本公司恕不提供保固。
9. 除有提供到府收取件產品外，消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
10. 保固期間，本公司負責免費維修，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 維修(含付費維修)，所拆解之零配件，產權屬本公司所有。
12. 保固期間如有不可歸責於技嘉之故障，例如(但不限於)下列事項，必須付費維修，無法修復則不予收費。
  - (1) 天災、意外、或人為疏忽
  - (2) 違反產品手冊之使用提示
  - (3) 組裝不當或非正常使用
  - (4) 使用未經認可之配件
  - (5) 超出允許使用之環境
  - (6) 私自拆解結構或維修
  - (7) 蓄意破壞
  - (8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)
  - (9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
  - (10) 電源異常造成之損毀
13. 隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
14. 過(不)保固產品之檢測及維修，均需收費，無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或洽服務中心。
15. 本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。已經出售的產品，從其所附保證條款。



## 技嘉科技快速服務中心



### 光華服務中心

地址：台北市中山區松江路11號

電話：(02) 2501-9395

星期一~星期五：11:00 ~ 20:00

星期六：11:00 ~ 18:00 (週日及國定假日公休)



### 矽谷服務中心

地址：新北市新店區北新路三段205號B2F

電話：(02) 8913-1113

星期一~星期五：9:00 ~ 18:00

(週六、日及國定假日公休)



### 桃園服務中心

地址：桃園市平鎮區南平路215號

電話：(03) 439-3025

星期一~星期五：9:00 ~ 12:00，13:00 ~ 18:00

(週六、日及國定假日公休)



### 台中服務中心

地址：台中市西區忠明南路413號

電話：(04) 2376-6855

星期一~星期五：11:00 ~ 20:00

星期六：11:00 ~ 18:00 (週日及國定假日公休)



### 台南服務中心

地址：台南市中西區青年路49號

電話：(06) 221-7374

星期一~星期五：11:00 ~ 20:00

星期六：11:00 ~ 18:00 (週日及國定假日公休)



### 高雄服務中心

地址：高雄市三民區長明街29號

電話：(07) 235-4340

星期一~星期五：11:00 ~ 20:00

星期六：11:00 ~ 18:00 (週日及國定假日公休)

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：<https://service.gigabyte.tw/>



## 技嘉科技全球服務網

---

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店區寶強路6號

電話：+886 (2) 8912-4000

傳真：+886 (2) 8912-4005

技術服務專線：0800-079-800，02-8913-1377

服務時間：

星期一至星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

技術/非技術問題支援：<https://esupport.gigabyte.com>

網址(英文)：<https://www.gigabyte.com>

網址(中文)：<https://www.gigabyte.com/tw>

---

### • G.B.T. INC. - 美國

電話：+1-626-854-9338

傳真：+1-626-854-9326

技術問題支援：<https://esupport.gigabyte.com>

維修中心：<http://rma.gigabyte.us>

網址：<https://www.gigabyte.com/us>

---

### • G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

傳真：+1-626-854-9326

Correo: [soporte@gigabyte-usa.com](mailto:soporte@gigabyte-usa.com)

技術問題支援：<http://rma.gigabyte.us>

網址：<https://www.gigabyte.com/latam>

---

### • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

網址：<https://www.gigabyte.com/sg>

---

### • 泰國

網址：<https://www.gigabyte.com/th>

---

### • 越南

網址：<https://www.gigabyte.com/vn>

---

### • 寧波中嘉科貿有限公司 - 中國

技術服務專線：800-820-0926，021-63410189

服務時間(法定節/假日除外)：

星期一至星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技術/非技術問題支援：<https://esupport.gigabyte.com>

會員網站：<http://club.gigabyte.cn>

網址：<https://www.gigabyte.cn>

---

### 上海

電話：+86-21-63400912

傳真：+86-21-63400682

---

### 北京

電話：+86-10-62102838

傳真：+86-10-62102848

---

### 武漢

電話：+86-27-87685981

傳真：+86-27-87579461

---

### 廣州

電話：+86-20-87540700

傳真：+86-20-87544306

---

### 成都

電話：+86-28-85483135

傳真：+86-28-85256822

---

### 西安

電話：+86-29-85531943

傳真：+86-29-85510930

---

### 瀋陽

電話：+86-24-83992342

傳真：+86-24-83992102

---

### • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

網址：<https://www.gigabyte.com/in>

---

### • 沙烏地阿拉伯

網址：<https://www.gigabyte.com/sa>

---

### • Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲

網址：<https://www.gigabyte.com/au>

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國**

網址：<https://www.gigabyte.com/de>

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英國**

網址：<https://www.gigabyte.com/uk>

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷蘭**

網址：<https://www.gigabyte.com/nl>

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國**

網址：<https://www.gigabyte.com/fr>

- **瑞典**

網址：<https://www.gigabyte.com/se>

- **義大利**

網址：<http://it.gigabyte.com/>

- **西班牙**

網址：<http://es.gigabyte.com/>

- **希臘**

網址：<http://www.gigabyte.com.gr/>

- **捷克**

網址：<http://www.gigabyte.cz/>

- **匈牙利**

網址：<http://hu.gigabyte.com/>

- **土耳其**

網址：<http://www.gigabyte.com.tr/>

- **俄羅斯**

網址：<http://www.gigabyte.ru/>

- **波蘭**

網址：<http://www.gigabyte.pl/>

- **烏克蘭**

網址：<http://www.gigabyte.ua/>

- **羅馬尼亞**

網址：<https://www.gigabyte.com/ro>

- **塞爾維亞**

網址：<http://www.gigabyte.rs/>

- **哈薩克**

網址：<http://www.gigabyte.kz/>

- **技嘉科技服務專區 (GIGABYTE eSupport)**

若您有技術或非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 詢問。

